(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特署2003-223138 (P2003-223138A)

(43)公訓日 平成15年8月8日(2003.8.8)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			Ť	~73~}*(参考)
G 0 9 G	3/30			C 0 9	G 3/30		J	3 K 0 0 7
	3/20	611			3/20		611H	5 C 0 8 0
		624					624B	5 F 1 L 0
		6 4 1					641D	
		6 4 2					6 4 2 A	
			審查請求	未請求	請求項の数29	OL	(全 48 頁)	最終頁に続く

(71)出顧人 000153878 (21) 出願番号 特爾2002-310562(P2002-310562)

(22) 出版日 平成14年10月25日 (2002, 10, 25)

(31)優先権主張番号 特願2001-330050(P2001-330050) (32) 優先日 平成13年10月26日(2001, 10, 26) (33)優先権主張国 日本(JP)

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地 (72)発明者 木村 肇

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

漢体エネルギー研究所内

最終頁に続く

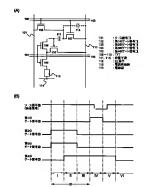
(54) 【発明の名称】 発光装置およびその駆動方法

(57)【要約】

しない。

【課題】 発光装置において、発光素子に電流を供給す るTFTのしきい値が画素ごとにばらつくことによって 生ずる輝度ムラが、発光装置の画質向上の足かせとなっ ていた。 【解決手段】 容量手段111に、TFT110のしき

い値に等しい電圧を保持しておき、映像信号をソース信 号線から入力する際に、前記容量手段にて保持している 電圧を上乗せしてTFT110のゲート電極に印加す る。画素ごとにしきい値がばらついている場合にも、そ れぞれのしきい値を画素ごとの容量手段111が保持す るため、しきい値ばらつきの影響をなくすことが可能と なる。さらに、しきい値の保存は、容量手段111のみ によって行われ、映像信号の書き込み時において、画電 極間の電圧が変化しないため、容量値のばらつきは影響



【特許請求の範囲】

【請求項1】発光素子が備えられた画素を有する発光装 置であって、

前記画素は、

電流供給線と、第1乃至第4のトランジスタと、容量手 段とを少なくとも有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第2のト ランジスタの第1の電極および、前記容量手段の第1の 電極と電気的に接続され、第1の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第2のトラ ンジスタの第2の電極および、前記第3のトランジスタ の第1の電像を電気的に接続をお

前記第2のトランジスタのゲート電極には、第1の信号 が入力され、

前記第3のトランジスタのゲート電極には、第2の信号 が入力され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第4のトランジスタ の第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極には、第3の信号 が入力され、第2の電幅は、前記電流供給線と電気的に 接続された構成を有することを特徴とする発光装置。

【請求項2】発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流 供給線と、第1乃至第5のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記等 2の片の電極は、前記等 2のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記等2のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電 流供給線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極および、前記第5のトランジスタのゲート 電極と電気的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と雷気的に接続され

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記発 米素子の第1の電極と電気的に接続され、

前記第5のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続されていることを特徴とする発光装

【請求項3】発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1万至第3のゲート信号線と、電流 供給線と、第1万至第5のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記容 24長段の第1の電極および、前記第2のトランジスタの第1の電極と雷気的に接続され

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電 流供給線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極および、前記第5のトランジスタのゲート 電極と電気的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記発 光素子の第1の電極と電気的に接続され、

前記第5のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続されていることを特徴とする発光装 素

【請求項4】発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1万至第4のゲート信号線と、電流 供給線と、第1万至第5のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第二のトランジスタの第1の電極および、前記容量手段の第1の電板と雷気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的上接続され、第2の電極は、前記第4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電気的上接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極および、前記第5のトランジスタのゲート 電極と電気的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5のトランジスタの第2の電極および、前記発光素子の第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電 流供給線と電気的に接続されていることを特徴とする発

光装置。

【請求項5】発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号報と、第1万至第3のゲート信号報と、電流 供給線と、第1万至第5のトランジスタと、容量上砂 、発光素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続さ れ、第1の電幅は、前記9一ス信号線と電気的に接続さ れ、第2の電幅は、前記9二のドランジスタの第1の電 極および、前記容量手段の第1の電極と電気的に接続さ

前記第2のトランジスタのゲート電標は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電標は、前記第 4のトランジスタの第1の電便および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電気的と接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極および、前記第5のトランジスタのゲート 電極と電気的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第2の電極および、前記発光素子の 第1の電極と電気的に接続され。

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電 流供給線と電気的に接続されていることを特徴とする発 光装置。

【請求項6】発光素子が備えられた画素を有する発光装 置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1万至第5のゲート信号線と、電流 供給線と、第1万至第6のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記容量手段の第1の電極はよび、前記第2のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電 流供給線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極および、前記第5のトランジスタのゲート 電極と電気的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記発

光素子の第1の電極と電気的に接続され、

前記第5のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続され、

前記第6のトランジスタのゲート電極は、前記第5のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第 3のトランジスタの第1の電極もしくは、前記第3のトランジスタの第2の電極と電気的に接続されていることを特徴とする発光装置。

【請求項7】発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1万至第4のゲート信号線と、電流 供給線と、第1万至第6のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記容 4手段の第1の電極はよび、前記第2のトランジスタの第1の電極と雷気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電 流供給線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極および、前記第5のトランジスタのゲート 電極と電気的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記発 米季子の第1の電極と電気的に接続され、第2の電極は、前記発

前記第5のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続され、

前記第6のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第 3のトランジスタの第1の電極もしくは、前記第3のトランジスタの第2の電極と電気的に接続されていることを特徴とする発光装置。

【請求項8】発光素子が備えられた画素を有する発光装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流 供給線と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電標は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極 と、前記第6のトランジスタのゲート電極と電気的に接 終され

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第20電極は、前記第 4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第2の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記発光素子の第1の電極と電気的に接続され、

前記第6のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続されていることを特徴とする発光装 置

【請求項9】発光素子が備えられた画素を有する発光装 置であって、

前記画素は、 ソース信号線と、第1万至第3のゲート信号線と、電流 供給線と、第1万至第6のトランジスタと、容量手段

と、発光率子とを有し、 前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲ 一ト信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソ 一ス信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記字 量手段の第1の電極はよげ、前記第2のトランジスタの 第1の電板と環気的に接続され

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジスタの第1の電極が高低速速され

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極 と、前記第6のトランジスタのゲート電極と電気的に接 続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的は接続され、第2の電極は、前記第5のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第2の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記発 米素子の第1の電極と電気的に接続され、第2の電極は、前記発

前記第6のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続されていることを特徴とする発光装

【請求項10】発光素子が備えられた画素を有する発光 装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1 乃至第4のゲート信号線と、電流 供給線と、第1 乃至第6のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記容 ユス信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記容 2のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極 と、前記第6のトランジスタのゲート電極と電気的に接 総合れ

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第2の電極および、前記発光素子の 第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第 6のトランジスタの第2の電極と電気的に接続され、第 2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続されている ことを特徴とする発光装置。

【請求項11】発光素子が備えられた画素を有する発光 装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1 乃至第3 のゲート信号線と、電流 供給線と、第1 乃至第6 のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記等 - 本信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記容2のトランジスタの 第1の電極と雷気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジスタの第1の電極となび、前記第6のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極 と、前記第6のトランジスタのゲート電極と電気的に接 続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第2の電極および、前記発光素子の 第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第

6のトランジスタの第2の電極と電気的に接続され、第 2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続されている ことを特徴とする発光装置。

【請求項12】発光素子が備えられた画素を有する発光 装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流 供給線と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲ ート信号級と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソ ース信号級と電気的に接続され、第2の電極は、前記容 量手段の第1の電極および、前記第2のトランジスタの 第1の電像と電気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号後と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極とはび、前記第5のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極 と、前記第6のトランジスタのゲート電極と電気的に接 続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第20電極は、前記第 5のトランジスタの第2の電極および、前記発光素子の 第1の電機と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号機と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 6のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、 前記第6のトランジスタの第2の電極は、前記電流性給

線と電気的に接続されていることを特徴とする発光装置

【請求項13】発光素子が備えられた画素を有する発光 装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1乃至第3のゲート信号線と、電流 供給線と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号級と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号級と電気的に接続され、第2の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6のトランジスタのゲート電極と電気的に接

続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第2の電極および、前記発光素子の 第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第6のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第6のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続されていることを特徴とする発光装 署

【請求項14】発光素子が備えられた画素を有する発光 装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1 乃至第5のゲート信号線と、電流 供給線と、第1 乃至第7のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記客 星手段の第1の電極および、前記第2のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジスタの第1の電極と電気的生機数され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極 と、前記第6のトランジスタのゲート電極と電気的に接 続きれ、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第2の電極および、前記発光素子の 第1の電極と電気的に移続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第6のトランジスタの第2の電極と電気的に接続され、第2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続され、第

前記第7のトランジスタのゲート電極は、前記第5のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第 3のトランジスタの第1の電極もしくは、前記第3のトランジスタの第2の電極と電気的に接続されていることを特徴とする発来装置。

【請求項15】発光素子が備えられた画素を有する発光 装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1万至第4のゲート信号線と、電流 供給線と、第1万至第7のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有1.

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲ

ート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ケ - ス信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記容 基手段の第1の電極および、前記第2のトランジスタの 第1の電極と電気的に接続され。

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第1の電極はよび、前記第6のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極 と、前記第6のトランジスタのゲート電極と電気的に接 総され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的は接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第2の電極および、前記発光素子の 第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第 6のトランジスタの第2の電極と電気的に接続され、第 2の電極は、前記電流性終線と電気的に接続され、第

前記第7のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第 3のトランジスタの第1の電極もしくは、前記第3のトランジスタの第2の電極と電気的に接続されていることを特徴とする券米装置

【請求項16】発光素子が備えられた画素を有する発光 装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1乃至第5のゲート信号線と、電流 供給線と、第1乃至第7のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極 と、前記第6のトランジスタのゲート電極と電気的に接 縁され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号後と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第2の電極はよび、前記発光素子の 第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に終続され、第2の電極は、前記第

6のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、 前記第6のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続され、

前記第7のトランジスタのゲート電極は、前記第5のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第 3のトランジスタの第1の電極もしくは、前記第3のトランジスタの第2の電極と電気的に接続されていることを特徴とする発光装置。

【請求項17】発光素子が備えられた画素を有する発光 装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1万至第4のゲート信号線と、電流 供給線と、第1万至第7のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記等 2のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、第2のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電気的は接続され、

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極 と、前記第6のトランジスタのゲート電極と電気的に接 続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 5のトランジスタの第2の電極はよび、前記発光素子の 第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第6のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

のドランシステの第1の電報と電気の形で表現され、 前記第6のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続され、

前記第7のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第 3のトランジスタの第1の電極もしくは、前記第3のトランジスタの第2の電極と電気的に接続されていることを特徴とする発生装置。

【請求項18】発光素子が備えられた画素を有する発光 装置であって、

前記画素は、

ソース信号線と、第1万至第5のゲート信号線と、電流 供給線と、第1万至第7のトランジスタと、容量手段 と、発光素子とを有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第

2のトランジスタの第1の電極と、前記第6のトランジ スタの第1の電極と、前記容量手段の第1の電極と電気 的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電 流供給線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極 と、前記第6のトランジスタのゲート電極および第2の 電極と電気的に終続され、

前記第3のトランジスタのゲード電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、

前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記発光素子の第1の電極と電気的に接続され、

前記第5のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続され、

前記第7のトランジスタは、前記第1のトランジスタの 第2の電極と制記第6のトランジスタの第1の電極と 加設第3のトランジスタの第1の電極と第6のトラ ンジスタの第2の電極との間、もしくは、前記第3のト ランジスタの第1の電極と前記第6のトランジスタのダ ート電極との間のいずけかに設けられ、そのゲート電極 は、前記第5のゲート信号線と電気的に接続されている ことを特徴とする発光装置。

【請求項19】発光素子が備えられた画素を有する発光 装置であって、 前記画素は

アロニーボベス・ ソース信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流 供給線と、第1乃至第7のトランジスタと、容量手段 と 発光素子とを有し

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前記第1のゲート信号後と電気的に接続され、第1の電極は、前記ゲース信号機と電気的に接続され、第2の電極は、前記第2のトランジスタの第1の電極と、前記第6のトランジスタの第1の電極と、前記容量手段の第1の電極と電気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電 済供給線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電

前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトランジスタ の第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲート電極 と、前記第6のトランジスタのゲート電極および第2の 電極と電気的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、 前記第4のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記発 光素子の第1の電極と電気的に接続され、

前記第5のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続され、

前記第7のトランジスタは、前記第1のトランジスタの 第2の電報と前記第6のトランジスタの第1の電極とのトランジスタの第1の電極と第6のトランジスタの第1の電極と第6のトランジスタの第2の電極との間。もしくは、前記第3のトランジスタのゲート電極と前間のいずたかに設けられ、そのゲート電極は、前記第4のゲート高程をとの間のいずたかに設けられ、そのゲート電極ととを禁煙とする発米装置。

【請求項20】請求項3、請求項5、請求項7、請求項9、請求項11、請求項13、請求項15、請求項17、請求項17、請求項19のいずれか1項に記載の発光装置において

前記第2のトランジスタと、前記第3のトランジスタと は同一極性であることを特徴とする発光装置。

【請求項21】請求項8乃至請求項17のいずれか1項 に記載の発光装置において、

前記第5のトランジスタのゲート長を L_1 、チャネル幅 を W_1 とし、前記第6のトランジスタのゲート長を L_2 、 チャネル幅を W_2 としたとき、

 $(W_1/L_1) > (W_2/L_2)$

が成立することを特徴とする発光装置。

【請求項22】請求項18もしくは請求項19に記載の 発光装置において、

前記第5のトランジスタのゲート長を L_1 、チャネル幅 を W_1 とし、前記第6のトランジスタのゲート長を L_2 、 チャネル幅を W_2 としたとき、

 $(W_1/L_1) < (W_2/L_2)$

が成立することを特徴とする発光装置。

【請求項23】請求項6または請求項7に記載の発光装置において、

前記第6のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 総と互いに電位差を有する電源線もしくは、当該両素を 制御する前記ゲート信号線を除くいずれか1本のゲート 信号線と電気的に接続されていることを特徴とする発光 装置。

【請求項24】請求項14乃至請求項17のいずれか1 項に記載の発光装置において。

前記第7のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給 線と互いに電位差を有する電源線もしくは、当該画素を 制御する前記ゲート信号線を除くいずれか1本のゲート 信号線と電気的に接続されていることを特徴とする発光 装置。

【請求項25】請求項1乃至請求項24のいずれか1項 に記載の発光装置において。

前記発光素子の第2の電極は、前記電流供給線と互いに

電位差を有する電源線と電気的に接続されていることを 特徴とする発光装置。

【請求項26】請求項1乃至請求項25のいずれか1項 において、

前記画素は、保持容量手段を有し、

前記保持容量手段の第1の電極は、前記第1のトランジ スタの第2の電極と電気的に接続され、第2の電極には 一定電位が与えられ、前期ソース信号線より入力される 映像信号を保持することを特徴とする発光装置。

《請求項27】発光素子が備えられた画素を有し、 前記画素は、

ソース信号線と、電流供給線と、発光素子に所望の電流 を供給するトランジスタと、発光素子と、容量手段とを 有する発光装置の駆動方法であって、

前記容量手段に電荷を蓄積する第1のステップと、 前記容量手段の両電極間の電圧を、前記トランジスタの しきい値電圧に等しい電圧に収束する第2のステップ

前記ソース信号線より映像信号を入力する第3のステップと

前記映像信号の電位に、前記しさい値電圧を加えて、前 記トランジスタのゲート電極に印加し、前記トランジス タのゲート電極に印加し、前記トランジス タートレス 電流を 前記発光素子に供給し、発光する第 4のステップとを有し、

少なくとも前記第3のステッフにおいて、前記容量手段 の両電機間の電圧が一定であり、 少なくとも前記第1および第2のステップにおいて、前 記第1のトランジスタは非導通状態となることを特徴と する発光装置の駆動方法。

【請求項28】発光素子が備えられた画素を有し、

前記画素は、電流供給線と、第1乃至第3のトランジス タと、容量手段とを少なくとも有し、

前記第1のトランジスタのゲート電極は、前尾第2のトランジスタの第1の電腦および、前記容量手段の第1の 電極と電気的に接続され、第1の電極は、前記第2成供給 線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第2のトラ ンジスタの第2の電極および、前記第3のトランジスタ の第1の電影と電気的に接続され、

前記第2のトランジスタのゲート電極より、第1の信号 が入力され、

前記第3のトランジスタのゲート電極より、第2の信号 が入力され。

前記容量手段の第2の電極は、前記第4のトランジスタ の第1の電極と電気的に接続され、かつ前記容量手段の 第2の電極より、映像信号が入力され。

前記第4のトランジスタのゲート電極より、第3の信号 が入力され、第2の電極は、前記電流供給線と電気的に 接続されている発光装置の駆動方法であって、

前記第1乃至第3の信号を入力して前記第2乃至第4の トランジスタを導通することによって、前記容量手段に 電荷を蓄積する第1のステップと.

前記第3のトランジスタを非導通とし、かつ前記第1、 第3の信号を入力して前記第2、第4のトランジスタを 導通することによって、前記容量手段に保持される電圧 を、前記第1のトランジスタのしきい値電圧と等しい値 に収束する第2のステップと、

前記第2乃至第4のトランジスタを非導通とし、前記容量手段の第2の電極より、前記映像信号が入力される第3のステップと

前記第2、第4のトランジスタを非導通とし、かつ前記 第2の信号を入力して前記第3のトランジスタを導通す ることによって、前記第1、第3のトランジスタのソー ス・ドレイン間を電流が流れる第4のステップとを有 し、

少なくとも第3のステップにおいて、前記容量手段の両 電極間の電圧が一定であることを特徴とする発光装置の 駆動方法。

【請求項29】請求項1乃至請求項26のいずなか1項 記載の発光装置、あるいは、請求項27もしくは請求項 28に記載の発光装置の駆動方法を用いたことを特徴と する電子機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本売明は、トランジスタを有 する発光装置の構成に関する。本発明は特に、ガラス、 プラスチック等や絶縁体上に作製される薄膜トランジス 夕(以後、TFTと表記する)を有するアクティブマトリ クス型発光装置の構成に関する。また、このような発光 装置を表示部に用いた電子機器に関する。 【0002】

【従来の技術】近年、エレクトロルミネッセンス(Elect ro Luninescence: EL)素子等を始かとした発光素子は、自らが発光するなかに視覚性が高く、活品表示装置(LCD)等において必要なパックライトを必要としないために再型化に適しているとともに、視野角にほとんど 向限が無い。

【0003】ここで、EL業子とは、電場を加えることで発生するルミネッセンスが得られる発光層を有する素子を指す。この発光層においては、一種項助起状態から基底状態に戻る際の発光(増光)とがあるが、本奈明の発光調度といずいの発光形態であってら良い。【0004】EL素子は、一対の電極(陽極と陰極)間に発光層が挟まれる形で構成され、通常、復層構造をとっている。代表的には、イーストマン・コダック・カンバニーの下angらが提案した「陽極/正孔輸送局/発光層/不能送局/発表した「陽極/正孔輸送局/発光層/であられているEL表子の多くはこの構造は非常に発光効率が高く、現在研究が進められているEL表子の多くはこの構造が採用されている。

【0005】また、これ以外にも、陽極と陰極との間 に、「正江注入層一正孔除法層一光光層(電子轄法層」 または「正江注入層一正孔除法層一発光層、電子轄法層 「電子注入層」の順に積層する構造がある。本発明の発 光法置に用いるEL素字の構造としては、上述の構造の いずれを採用していても良い。また、発光層に対して蛍 光性色素ををドーピングしても良い。

[0006] 本発明においては、EL基子において、陽 極と降極との間に設けられる全ての層を総称してEL層 と呼ぶ。よって、上述の正孔注入層、正孔線送層、発光 層、電子軸送層、電子柱入層は、全てEL業子に含ま れ、陽飯、EL層、および陰極で構成される発光素子を EL業子と呼ぶ。

[0007] 図3に、一般が完先光気配における両条の 構成を示す。なお、代表が完発光装置として、EL表示 装置を例とする。図3に示した両業は、ソース信号線3 01、ゲート信号線302、スイッチング用下FT30 3、駆動用下FT304、容量手段305、EL素子3 06、電流機給線307、電調308を有している。

100081条69307、電源3082年1といる。 100081条6の接触関係について説明する。ここで、TFTはゲート、ソース、ドレインの3増子を有す るが、ソース、ドレインに関しては、TFTの構造上、 即確に区別が出来ない。よって、素子間の接続について 説明する原は、ソース、ドレインのうち一方を第1の電 極、他方を第2の電極と表記する。TFTののN、OF Fについて、条増子の電位等。店るTFTのゲート・ソース 工工間電圧等)について説明が必要な機とは、ソース、

【0009】また、本発明において、TFTがONしているとは、TFTのゲート・ソース間能圧がそのしきい 値を超え、ソース、ドレイン間に電流が損む水炉をいい、TFTがOFFしているとは、TFTのゲート・ソース間電圧がそのしきい値を下回り、ソース、ドレイン間に電流が流れていない状態をいう。

ドレイン等と表記する。

【0010】スイッチング用下下了303のゲート電極は、ゲート信号線302に接続され、第1の電極以外列用下下304のゲート電極に接続されている。駆動用下下304のゲート電極に接続されている。駆動用下下了304の第1の電極は直接が表示している。EL業子306の第2の電極は、電源308に接続されている。EL業子306の第2の電極は、電源308に接続されている。容量手段305は、原動用下下了304のゲート電極と第1の電極との間に接続され、原動用下下304のゲート電極と第1の電極との間に接続され、原動用下

【0011】ゲート信号線302の電位が変化してスイ カチング用下FT303がONすると、ソース信号線3 01に入力されている映像信号は、駆動用TFT304 のゲート電管へと入力される。入力された映像信号の電 位に従って、駆動用TFT304のゲート・ソース間電 圧が狭定し、駆動用TFT304のソース・ドレイン間 を流れる電流(以下、ドレイン電流と表記)が決定する。 この電流はEL素子306に供給されて発光する。

【0012】ところで、多結晶シリコン(ボリシリコン 以下PーS1)で形成された下下では、非晶質シリコ ン(アモルファスシリコン 以下AーS1)で形成された 下下工よりも電界効果移動度が高く、ON電流が大きい ため、発光装置に用いるトランジスタとしてより適して いる。

【0013】反前、ポリシリコンで形成された下FT は、結晶検算における欠陥に起因して、その電気的特性にばらっきが生じやすいといった問題点を有している。 【0014】図3に示した画系において、画表を構成する下FTのしきい値やのN電流等の特性が画素ことにば、つくく、同じ映像信号を入力した場合にも、それに応じて下FTのドレイン電流の大きさが異なってくるため、EL業子306の測度がばらつく。よってアナログ段調の場合、問題となっていた。

【0015】そこで、TFTかしきい値等がのN電流に 影響しにくい領域を用いて、EL素子を環度100% 0%の2つの柱態のみで駆動するデジタル間溜り大が掲 案されている。この方式では、白、黒の2階調した表現 出来ないため、時間階測方式等と組み合わせて多階調化 を実現している。

【00161 デジタル階割方式と時間階割方式とを組み合わせた方法を用いる場合の発光装置の画素の構成は 個4(A)(B)に示したようさなのがある。スイッチング 用TFT404、駆動用TFT405に加え、消去用T FT406を用いることによって、光光時間の具さを相 がく制御することが可能となっている。

【0017】一方、アナロク階調方式を用いて、TFTのしきい値ばらつきを補正することの出来るものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。

[0018]

【特許文献1】米国特許第6229506号明細書 【0019】図5に示すように、ソース信号線501、第1〜第3のゲート信号線502〜504、TFT50 \sim 508、容量手段509(C_2)、 \sim 510(C_1)、電流 供給線512、EL素子511を有する。

第2の電極は、容量手段509の第2の電極および容量 手段510の第1の電極に接続されている。FFF50 8のゲート電極は、第3のゲート信号線504に接続され、第2の電極は、EL素子511の第10電極は接続されている。EL素子511の第2の電極には、電源513によって一定電位が与えられ、電流供給線512とほびに需要を含まる。

【0021】図5(8)および図6(A)~(F)を用いて、動物について説明する。図5(B)は、ソース信号線501、第1~第3のゲート信号線502~504に入力される映像信号およびパルスのタイミングを示しており、図6に示す各動作にあわせて、1~WIIIの区間に分割している。また、図5に示した画素の一例では、4つのTFTを用いて構成され、その極性は全てPチャネル型である。よって、ゲート電極にレベルが入力されてON、Hレベルが入力されてOFFするものとする。

【0022】まず、第1のゲート信号線502がLレベルとなり、TFT505がONする(医問1)。 続いて第 2、第3のゲート信号線がLレベルとなり、TFT507、508がONする。ここで、図6(A)に示すようて、容量手段509、510が充電され、容量手段510が発酵する電圧が、TFT506のしまい値(V₁₅)を

 $Q_1=C_1 \times |V_{th}|$

[0027]

 $Q_2=C_2\times |V_{th}|$

[00 28] 続いて、図6(D)に示すように、映像信号 の入力が行われる(区間V)。ソース信号後501に映像 信号が出力されて、その電位はVo₃から映像信号の電位 Vo_{3ts}(ここでは、TFT506がPチャネル型である ので、 $V_{19}>V_{5+1}$ とする。)となる。このときの、T FT506のゲート電極の電位を V_{7} とし、このノード OP(A)1:C1×V1/OP(-V2)

[0030]

Q-Qz=Cz × (VP-VData)

【0031】式(1)~(4)より、TFT506のゲート 電極の電位V。は、式(5)で表される。

電極の電位 V。は、式(5)で表される。

C1+C2 C1+C T506のゲート・ソース間

【0033】よって、TFT506のゲート・ソース間 電圧 V_{os} は、式(6)で表される。

VGS=VP-VDD

 $= \frac{C_2}{C_1 + C_2} (V_{Data} - V_{DD}) - |V_{th}|$ $= \frac{C_2}{C_2 + C_2} (V_{Data} - V_{DD}) + V_{th} \qquad (6)$

【0035】式(6)右辺には、V_{th}の項が含まれる。すなわち、ソース信号線より入力される映像信号には、そ

【0023】続いて、第3のゲート信号権が日とベルとなって、「FT508が0FFする。すると、客量手段509、510比財まっていた電荷が再び移動し、容量手段510に保持される電圧は、やがてV_{th}に等しくなる。このとき、図6(B)にも示すように、電流供給権512、ソース信号様501の電位はいずれもV₁₀であるので、容単手段509においても、保持されている電圧はV_{th}に等しくなる。よって、やがてTFT506は0FFする。【0024】前途のように、容量手段509、510に

上回ったところで、TFT506がONする(区間目)。

【0024】前途のように、容量手段509、510に保持されている電圧がいたに容しくなったところで、第 2のゲート信号集503がHに小水ルとなり、下下507がOFFする(区間1V)。この動作により、図6(C)に示すように、容量手段において Vtsが保持される。【0025]このとき、容単手段510(C)に保持されている電声の1については、式(1)のような関係が成立する。同時に、容量手段509(C₂)に保持されている電声の2においては、式(2)のようを関係が成立する。

[0026]

【数1】

....(1

【数2】 -----(2)

における電荷をQとすると、容量手段509、510と を含めた電荷保存則により、式(3)、(4)のような関係 が成立する。

[0029]

【数3】

【数4】

[0032]

される。 [数5] $V_{P=} \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{DD+} \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{Data} /V_{til} \cdots (5)$

【0034】 【数6】

の画素におけるTFT506のしきい値が上乗せされて 容量手段510に保持される。

る。このときEL素子に流れる電流の値は、TFT50

6のゲート・ソース間電圧に従ったものであり、TFT 506を流れるドレイン電流 Insは、式(7)で表され

【0036】映像信号の入力が完了すると、第1のゲー ト信号線502がHレベルとなって、TFT505がO FFする(区間VI)。その後、ソース信号線は所定の電 位に戻る(区間VII)。以上の動作によって、映像信号の 画素への書き込み動作が完了する(図6(E))。

【0037】続いて 第3のゲート信号線がLレベルと なり、TFT508がONし、EL素子に図6(F)に示

$$los = \frac{\beta}{2} (VGS-Vin)^2$$

$$= \frac{\beta}{2} \left\{ \frac{C_2}{C_1 + C_2} (VData-VDD) \right\}^2 \dots (7)$$

[0038]

【数71

【0039】式(7)より、TFT506のドレイン電流 Insには、しきい値V-nの値に依存しないことがわか る。よって、TFT506のしきい値がばらついた場合 にも、画素ごとにその値を補正して映像信号に上乗せす ることにより、映像信号の電位Vastaに従った電流がE L素子に流れることがわかる。

[0040]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前述の構成の 場合、容量手段509、510の容量値がばらついた場 合には、TFT506のドレイン電流 Los がばらついて しまうことになる。そこで、本発明においては、容量値 のばらつきの影響を受けることのない構成によって、T FTのしきい値ばらつきを補正することの出来る構成の 画素を用いた発光装置を提供することを目的とする。 [0041]

【課題を解決するための手段】前述の方法によると、T

FT506のドレイン電流 Insは、2つの容量手段50 9、510の容量値に依存していた。つまり、しきい値 を保持している状態(図6(C))から、映像信号の書き込 み(図6(D))に移るとき、容量手段C1、C2間において は電荷の移動がある。つまり、C1の両電極間の電圧 と、C,の両電極間の電圧とは、図6(C)→図6(D)に おいて変化する。そのとき、C1、C2の容量値にばらつ きがあると、C1の両電極間の電圧と、C2の両電極間の 電圧もまたばらつくことになる。本発明においては、容 量手段を用いてしきい値を保存した後に、映像信号を入 力する過程においては、容量手段において電荷の移動が ない。よって、容量手段の両電極間の電圧が変化しな い。そのため、映像信号にしきい値をそのまま上乗せす ることによって補正を行うことが出来るため、ドレイン 電流が容量値のばらつきによる影響を受けないようにす ることが出来る。

【0042】また、本発明におけるトランジスタとして は、主としてTFTを用いて構成したものを例として挙 げているが、単結晶トランジスタ又は有機物を利用した トランジスタでもよい。例えば、単結晶トランジスタと しては、SOI技術を用いて形成されたトランジスタと することができる。また、薄膜トランジスタとしては、

活性層として多結晶半導体を用いたものでも、非晶質半 導体を用いたものでもよい。例えば、ポリシリコンを用 いたTFTや、アモルファスシリコンを用いたTFTと することができる。その他、バイポーラトランジスタ や、カーボンナノチューブ等により形成されたトランジ スタを用いても良い。

【0043】本発明の構成を以下に記す。

【0044】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、電流供 給線と、第1乃至第4のトランジスタと、容量手段とを 少なくとも有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第2のトランジスタの第1の電極および、前記 容量手段の第1の電板と電気的に接続され、第1の電極 は、前記電流供給線と電気的に接続され、第2の電極 は、前記第2のトランジスタの第2の電極および、前記 第3のトランジスタの第1の軍極と電気的に接続され、 前記第2のトランジスタのゲート電極には、第1の信号 が入力され。前記第3のトランジスタのゲート電極に は 第2の信号が入力され 前記容量手段の第2の電極 は、前記第4のトランジスタの第1の電極と電気的に接 続され、前記第4のトランジスタのゲート電極には、第 3の信号が入力され、第2の電極は、前記電流供給線と 電気的に接続された構成を有することを特徴としてい

【0045】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第5のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電流供 給線と電気的に接続され、前記容量手段の第2の電極 は、前記第3のトランジスタの第1の電極および、前記 第5のトランジスタのゲート電板と電気的に接続され、

前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲ ート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 4のトランジスタの第10電極と電気的に接続され、前記第5のトラ ンジスタの第10電極と電気的に接続され、前記第4の トランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線 と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4を子の第 1の電極と電気的に接続され、前記第5のトランジスタ の第2の電極は、前記第20に接続されていることを特徴を1で

【0046】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第3のゲート信号線と、電流供給線 と、第1万至第5のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電流供 給線と電気的に接続され、前記容量手段の第2の電極 は、前記第3のトランジスタの第1の電極および、前記 第5のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、 前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲ 一ト信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトラ ンジスタの第1の電板と電気的に接続され、前記第4の トランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線 と電気的に接続され、第2の電極は、前記発光素子の第 1の電極と電気的に接続され、前記第5のトランジスタ の第2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続されて いることを特徴としている。

【0047】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第5のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記第2のトランジスタの第1の電極およ び、前記容量手段の第1の電極と電気的に接続され、前 記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲー ト信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4 のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトラン ジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段 の第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 および、前記第5のトランジスタのゲート電極と電気的 に接続され、前記第3のトランジスタのゲート電極は、 前記第3のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電 極は、前記第5のトランジスタの第2の電極および、前 記発光素子の第1の電極と電気的に接続され、前記第4 のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号 線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電流供給線 と電気的に接続されていることを特徴としている。

【0048】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第3のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第5のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電板 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記第2のトランジスタの第1の電極およ び、前記容量手段の第1の電極と電気的に接続され、前 記第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲー ト信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4 のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトラン ジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段 の第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 および、前記第5のトランジスタのゲート電極と電気的 に接続され、前記第3のトランジスタのゲート電極は、 前記第2のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電 極は、前記第5のトランジスタの第2の電極および、前 記発光素子の第1の電極と電気的に接続され、前記第4 のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号 線と電気的に接続され、第2の電板は、前記電流供給線 と電気的に接続されていることを特徴としている。

【0049】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第5のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電流供 給線と電気的に接続され、前記容量手段の第2の電極 は、前記第3のトランジスタの第1の電極および、前記 第5のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、 前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲ ート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトラ ンジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記第4の トランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線 と電気的に接続され、第2の電極は、前記発光素子の第 1の電極と電気的に接続され、前記第5のトランジスタ の第2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続され、 前記第6のトランジスタのゲート電極は、前記第5のゲ ート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第 3のトランジスタの第1の電極もしくは、前記第3のト ランジスタの第2の電極と電気的に接続されていること を特徴としている。

【0050】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記電流供 給線と電気的に接続され、前記容量手段の第2の電極 は、前記第3のトランジスタの第1の電極および、前記 第5のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、 前記第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲ 一ト信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第 4のトランジスタの第1の電極および、前記第5のトラ ンジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記第4の トランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線 と電気的に接続され、第2の電極は、前記発光素子の第 1の電極と電気的に接続され、前記第5のトランジスタ の第2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続され、 前記第6のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲ ート信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第 3のトランジスタの第1の電極もしくは、前記第3のト ランジスタの第2の電極と電気的に接続されていること を特徴としている。

【0051】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段の 第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4の トランジスタの第1の電板および、前記第5のトランジ スタの第2の電極と電気的に接続され、前記第4のトラ ンジスタのゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5次素子の第1の電極と電気的に接続され、前記第6のトランジスタの第2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続されていることを特徴としている。

【0052】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第3のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段の 第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電板と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4の トランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジ スタの第2の電極と電気的に接続され、前記第4のトラ ンジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電 気的に接続され、第2の電板は、前記発光素子の第1の 電極と電気的に接続され、前記第6のトランジスタの第 2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続されている ことを特徴としている。

【0053】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段の 第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4の トランジスタの第1の電板および、前記第5のトランジ スタの第2の電極と電気的に接続され、前記第4のトラ

ンジスタのゲート電標は、前記第4のゲート信号線と電 気的に接続され、第2の電極は、前記発光素子の第1の 電極と電気的に接続され、前記第6のトランジスタの第 2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続されている ことを特徴としている。

【0054】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第3のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段の 第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4の トランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジ スタの第2の電極と電気的に接続され、前記第4のトラ ンジスタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電 気的に接続され、第2の電極は、前記発光素子の第1の 電極と電気的に接続され、前記第6のトランジスタの第 2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続されている ことを特徴としている。

【0055】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段の 第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電板は、前記第3のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第2の電板および、前記発光素子の第1 の電極と電気的に接続され、前記第4のトランジスタの ゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続 され、第1の電極は、前記第6のトランジスタの第2の 電極と電気的に接続され、第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続されていることを特徴としている。 【0056】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第3のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段の 第2の雷極は、前記第3のトランジスタの第1の雷極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第2の電極および、前記発光素子の第1 の電極と電気的に接続され、前記第4のトランジスタの ゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続 され、第1の電極は、前記第6のトランジスタの第2の 電極と電気的に接続され、第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続されていることを特徴としている。 【0057】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1万至第4のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4の トランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段の 第2の雷極は、前記第3のトランジスタの第1の雷極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電板と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第2の電極および、前記発光素子の第1 の電極と電気的に接続され、前記第4のトランジスタの ゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続 され、第2の電極は、前記第6のトランジスタの第1の 電極と電気的に接続され、前記第6のトランジスタの第 2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続されている ことを特徴としている。

【0058】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第3のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第6のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4の トランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段の 第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第2の電極および、前記発光素子の第1 の電極と電気的に接続され、前記第4のトランジスタの ゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続 され、第2の電極は、前記第6のトランジスタの第1の 電極と電気的に接続され、前記第6のトランジスタの第 2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続されている ことを特徴としている。

【0059】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第5のゲート信号線と、電流供給線 と、第1万至第7のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段の 第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電極は、前記第3のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第2の電極および、前記発光素子の第1 の電極と電気的に接続され、前記第4のトランジスタの ゲート電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続 され、第1の電極は、前記第6のトランジスタの第2の 電極と電気的は接続され、第2の電機は、前記電流供給 線と電気的に接続され、前記第7のトランジスタのか ト電機は、前記第5のゲート信号線と電気的は接続さ れ、第1の電機は、前記第3のトランジスタの第1の電 極もしくは、前記第3のトランジスタの第2の電極と電 気的は接続されていることを特徴としている。

【0060】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1 乃至第4のゲート信号線と、電流供給線 と、第1 乃至第7のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第1の電極および、前記第6のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段の 第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第2の電板および、前記発光素子の第1 の電極と電気的に接続され、前記第4のトランジスタの ゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続 され、第1の電極は、前記第6のトランジスタの第2の 電極と電気的に接続され、第2の電極は、前記電流供給 線と電気的に接続され、前記第7のトランジスタのゲー ト電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続さ カ 第1の電極は 前記第3のトランジスタの第1の電 極もしくは、前記第3のトランジスタの第2の電極と電 気的に接続されていることを特徴としている。

【0061】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第5のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第7のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電板 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4の トランジスタの第1の電極および、前記第5のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前記容量手段の 第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電機は、前記第3のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電腦は、前記第3の トランジスタの第2の電極とは、前記第4のトランジスタの ゲート電線は、前記第4のトランジスタの ゲート電線は、前記第4のトランジスタの第1の 電低と電気的に接続され、前記第4のトランジスタの第 され、第2の電極は、前記第6のトランジスタの第 2の電極は、前記第6のトランジスタの第 2の電極は、前記電流性結骸と電気的に接続され、前記 第7のトランジスタのゲート電極は、前記第5のゲート 信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第5のゲート 信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第3のトランジスタの第2の電極と電気的に接続され、前記 トランジスタの第2の電極と電気的に接続されていることを特 数としていることを特 数としていることを特 数としていることを特 数としていることを特 数としていることを特

【0062】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線 と、第1万至第7のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電極 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記容量手段の第1の電極および、前記第2 のトランジスタの第1の電極と電気的に接続され、前記 第2のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第4の トランジスタの第1の電板および、前記第5のトランジ スタの第1の電極と電気的に接続され、前部容量手段の 第2の電極は、前記第3のトランジスタの第1の電極 と、前記第5のトランジスタのゲート電極と、前記第6 のトランジスタのゲート電極と電気的に接続され、前記 第3のトランジスタのゲート電極は、前記第2のゲート 信号線と電気的に接続され、第2の電極は、前記第5の トランジスタの第2の電極および、前記発光素子の第1 の電極と電気的に接続され、前記第4のトランジスタの ゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続 され、第2の電極は、前記第6のトランジスタの第1の 電極と電気的に接続され、前記第6のトランジスタの第 2の電極は、前記電流供給線と電気的に接続され、前記 第7のトランジスタのゲート電極は、前記第4のゲート 信号線と電気的に接続され、第1の電極は、前記第3の トランジスタの第1の電極もしくは、前記第3のトラン ジスタの第2の電極と電気的に接続されていることを特 徴としている。

【0063】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ、 た画素を有する発光装置であって、前記画料は、ソース 信号線と、第1乃至第5のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第7のトランジスタと、容量千段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのサード電輸 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記7年3倍号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記第2のトランジスタの第1つ電極と、前 記第6のトランジスタの第1の電極と、前記容量手段の 第1の電極と電気的に接続され、前記第2のトランジス タのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に 接続され、第2の電極は、前記電流供給線と電気的に接 続され、前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトラ ンジスタの第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲ ート電極と、前記第6のトランジスタのゲート電極およ び第2の電極と電気的に接続され、前記第3のトランジ スタのゲート電極は、前記第3のゲート信号線と電気的 に接続され、第2の電極は、前記第4のトランジスタの 第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電 極と電気的に接続され、前記第4のトランジスタのゲー ト電極は、前記第4のゲート信号線と電気的に接続さ れ、第2の電極は、前記発光素子の第1の電極と電気的 に接続され、前記第5のトランジスタの第2の電極は、 前記電流供給線と電気的に接続され、前記第7のトラン ジスタは、前記第1のトランジスタの第2の電極と前記 第6のトランジスタの第1の電極との間、前記第3のト ランジスタの第1の電極と第6のトランジスタの第2の 電極との間、もしくは、前記第3のトランジスタの第1 の電極と前記第6のトランジスタのゲート電極との間の いずれかに設けられ、そのゲート電極は、前記第5のゲ 一ト信号線と電気的に接続されていることを特徴として

【0064】本発明の発光装置は、発光素子が備えられ た画素を有する発光装置であって、前記画素は、ソース 信号線と、第1乃至第4のゲート信号線と、電流供給線 と、第1乃至第7のトランジスタと、容量手段と、発光 素子とを有し、前記第1のトランジスタのゲート電板 は、前記第1のゲート信号線と電気的に接続され、第1 の電極は、前記ソース信号線と電気的に接続され、第2 の電極は、前記第2のトランジスタの第1の電極と、前 記第6のトランジスタの第1の電極と、前記容量手段の 第1の電極と電気的に接続され、前記第2のトランジス タのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的に 接続され、第2の電極は、前記電流供給線と電気的に接 続され、前記容量手段の第2の電極は、前記第3のトラ ンジスタの第1の電極と、前記第5のトランジスタのゲ ート電極と、前記第6のトランジスタのゲート電極およ び第2の電極と電気的に接続され、前記第3のトランジ スタのゲート電極は、前記第2のゲート信号線と電気的 に接続され、第2の電極は、前記第4のトランジスタの 第1の電極および、前記第5のトランジスタの第1の電 極と電気的に接続され、前記第4のトランジスタのゲー ト電極は、前記第3のゲート信号線と電気的に接続さ れ、第2の電極は、前記発光素子の第1の電極と電気的 に接続され、前記第5のトランジスタの第2の電極は、 前記電流供給線と電気的に接続され、前記第7のトラン ジスタは、前記第1のトランジスタの第2の電極と前記 第6のトランジスタの第1の電極との間 前記第3のト ランジスタの第1の電機と第6のトランジスタの第2の 電飯との間、もしくは、前記第3のトランジスタの第1 の電極と順定等のトランジスタのゲート電板との間の いずねかに設けられ、そのゲート電極は、前記第4のゲ ート信号線と電気的に接続されていることを特徴として いる。

【0065】本発明の発光装置においては、前記第2のトランジスタと、前記第3のトランジスタとは同一極性であっても良い。

【0066】本発明の発光装置においては、前記第5のトランジスタのゲート長を L_1 、チャネル幅を W_1 とし、前記第6のトランジスタのゲート長を L_2 、チャネル幅を W_5 としたとき、

 $(W_1 \diagup L_1) > (W_2 \diagup L_2)$

が成立するものを含んでいる。

[0067] 本発明の発光装置においては、前記第5のトランジスタのゲート長を L_1 、チャネル幅を W_1 とし、前記第6のトランジスタのゲート長を L_2 、チャネル幅を W_2 としたとき、

(W₁/L₁) < (W₂/L₂) が成立するものを含んでいる。

【0068】本発明の発光装置は、前記第6のトランジ スタの第2の電極は、前記電流供給線と互いに電位差を 有する電源線もしくは、当該画案を制即する前記ゲート 信号線を除くいずれか1本のゲート信号線と電気的に接 続されていても良い。

【0069】本発明の発光装置は、前記第7のトランジ スタの第2の電極は、前記電流供給線と互いに電位差を 有する電源線もしては、当該画素を制御する前記ゲート 信号線を除くいずれか1本のゲート信号線と電気的に接 続されていても良い。

【0070】本発明の発光装置は、前記発光素子の第2 の電極は、前記電流供給線と互いに電位差を有する電源 線と電気的に接続されていても良い。

【0071】本発明の発光装置においては、前記商素 は、保持容量手段を有し、前記保持容量手段の第1の電 極は、前記部、ロハランジスタの第2の電散と電気的に 接続され、第2の電極には一定電位が与えられ、前期ソ ース信号線より入力される映像信号を保持することを持 数としている。

【0072】本発明の光光差型の原動方法は、発光素子が備えられた画素を有する発光装置の原動方法で、充 京前記画報は、ソース信号機と、臨済供養器と、発光 素子に所望の電流を供給するトランジスタと、発光素子 と、容量手段とを少なくとも有し、前記容量手段へ両電極間 の電圧を、前記トランジスクのしきい値電圧に等しい電 圧に収束する第2のステップと、前記サース信号線より 映像信号を入力する第3のステップと、前記映像信号の 電位に、前記しきい値電圧を加えて、前記トランジスタ のゲート電極に印加し、前記トランジスタを介して、電 流を前記発光素子に供給し、発光する第4のステップと を有し、少なくとも前記第3のステップにおいて、前記 容量手段の両電極間の電圧が一定であり、少なくとも前 記第1および第2のステップにおいて、前記第1のトラ ンジスタは非導通状態となることを特徴としている。 【0073】本発明の発光装置の駆動方法は、発光素子 が備えられた画素を有する発光装置の駆動方法であっ て、前記画素は、電流供給線と、第1乃至第3のトラン ジスタと、容量手段とを少なくとも有し、前記第1のト ランジスタのゲート電極は、前記第2のトランジスタの 第1の電極および、前記容量手段の第1の電極と電気的 に接続され、第1の電極は、前記電流供給線と電気的に 接続され、第2の電極は、前記第2のトランジスタの第 2の電極および、前記第3のトランジスタの第1の電極 と電気的に接続され、前記第2のトランジスタのゲート 電極より、第1の信号が入力され、前記第3のトランジ スタのゲート電極より、第2の信号が入力され、前記容 量手段の第2の電極は、前記第4のトランジスタの第1 の電極と電気的に接続され、かつ前記容量手段の第2の 電極より、映像信号が入力され、前記第4のトランジス タのゲート電極より、第3の信号が入力され、第2の電 極は、前記電流供給線と電気的に接続され、前記第1万 至第3の信号を入力して前記第2乃至第4のトランジス タを連通することによって、前記容量手段に電荷を萎精 する第1のステップと、前記第3のトランジスタを非導 通とし、かつ前記第1、第3の信号を入力して前記第 第4のトランジスタを導通することによって、前記 容量手段に保持される電圧を、前記第1のトランジスタ のしきい値電圧と等しい値に収束する第2のステップ と、前記第2乃至第4のトランジスタを非導通とし、前 記容量手段の第2の電板より、前記映像信号が入力され る第3のステップと、前記第2、第4のトランジスタを 非導通とし、かつ前記第2の信号を入力して前記第3の トランジスタを導通することによって、前記第1、第3 のトランジスタのソース・ドレイン間を電流が流れる第 4のステップとを有し、少なくとも第3のステップにお いて、前記容量手段の両電極間の電圧が一定であること を特徴としている。

[0074]

【発明の実施の形態】図1(A)に、本発明の一実施形態 を示す、ソース信号線101、第1~第4のゲート信号 線102~105、第1~第5のTFT106~11 0、第1および第2の容量手段111、115、E L素 そ112、電流供給線113、電源114を有する。 (0075]第1のTFT106のゲート電極は、第1 のゲート信号線102に接続され、第10電極は、ソー ス信号線101に接続され、第2の電極は、第2のTF T107の第1の電極に接続されている。第2のTF T107の第1の電極に接続されている。第2のTF 107のゲート信号線103に接 続され、第2の電板は、電流供給線113に接続されて いる。第1の容量手段111の第1の電極は、第2のT FT107の第1の電板に接続され、第2の電極は、第 3のTFT108の第1の電板に接続されている。第3 のTFT108のゲート電極は、第3のゲート電極10 4に接続され、第2の電極は、第4のTFT109の第 1の電極に接続されている。第4のTFT109のゲー ト電極は、第4のゲート信号線105に接続され、第2 の電極は、EL素子112の第1の電極に接続されてい 第5のTFT110のゲート電極は、第3のTFT 108の第1の電極、および第1の容量手段111の第 2の電極に接続され、第1の電極は、第3のTFT10 8の第2の電極、および第4のTFT109の第1の電 極に接続され、第2の電極は、電流供給線113に接続 されている。第2の容量手段115は、第1のTFT1 06の第2の電極と、電流供給線113との間に配置さ れ、ソース信号線101より入力される映像信号の電位 を保持する。第2の容量手段115に関しては、特に設 けなくとも動作は可能である。EL素子112の第2の 電極には、電源114によって一定電位が与えられ、電 流供給線113とは互いに電位差を有する。

【0076】図1(B)および図2(A)~(F)を用いて、 動作について説明する。図1(B)は、ソース信号線10 1、第1~第4のゲート信号線102~105に入力さ れる映像信号およびパルスのタイミングを示しており、 図2に示す各動作にあわせて、1~VIの区間に分割して いる。また、図1(A)に示した構成においては、第1~ 第3のTFT106~108はNチャネル型、第4のT FT109および第5のTFT110はPチャネル型と している。図5(A)に示したように、全てPチャネル型 のTFTを用いて構成することも可能であるが、第1の TFT106~第3のTFT108は、ここではNチャ ネル型としている。Nチャネル型TFTにおいては、ゲ ート電極にHレベルが入力されてONし、Lレベルが入 力されてOFFするものとする。Pチャネル型TFTに おいては、ゲート電極にLレベルが入力されてONし、 Hレベルが入力されてOFFするものとする。

【0077】なお、簡単のため、第2の容量手段115 は、図2(A)~(F)においては省略する。

【0078】まず、第2、第3のゲート信号線105がLレベルとかり、下FT107~109がONする(区間)、これにより、図2(A)で示すような電流が生じ、容量手段111が完整する電圧が、下FT110のしきい値(V_{th})を上回ったところで、TFT110がONする。

【0079】その後、第4のゲート信号線105が日レベルとなり、TFT109が0FFする(区間III)。 たれ により、電流供給線113-EL素子112間の電流バスが閉じるため、電流が停止する。一方、図2に示すよ

うに、容量手段111に貯まっていた電荷が再び移動を始める。容量手段111の両電傾間の電圧はすなわち、 TFT110のゲート・ソース間電圧であるから、この 電圧がV₃に等しくなったところでTFT110はOF Fし、電荷の移動も終了する(図2(B))。

【0080】その後、第2、第3のゲート信号線10 3、104がいずれもしレベルとなり、TFT107、 108がOFFする。よって、容量手段111には、図 2(C)に示すように、TFT110のしきい値電圧が保 持される。

1008 】続いて、第1のゲート信号線102がHレベルとなり、FFT106がONする(区間IV)、ソース信号線101には、映像信券が出力されて、その電位はVopから映像信号の電位Vosta(こでは、TFT110がPチャネル型であるので、VspンVostaとす。)となる。こで、容量子段111においては、先程のVtsがそのまま保持されているので、TFT110が一大電機の電位は、ソース信号線101から入力される映像信号を定位Vostaである。ことにしきい値で、を加えた電位となる。よってTFT110がONする(図2/でい)。

【0082】やがて映像信号の書き込みが完了すると、 第1のゲート信号線102がレレベルとなり、TFT106が日下する(図間V)。その後、ソース信号線への 映修信号の出力も終了し、その電位は V_{00} に戻る(図2

【0083】続いて、第4のゲート信号線105がLレベルとなり、TFT109がのNする(民間VI)、TFT110は既とのNtでいるので、電流鉄台線113からEL素子112に電流が流れることによってEL素子112が発光する(図2(F))、このとき、EL素子112に流れる電流値は、TFT1110のゲート・ソース間電圧に従ったものであり、このときのTFT110のゲート・ソース間電圧に従ったものであり、このときのTFT110のゲート・ソース間電圧は、(V10)である。ここで板に、TFT110のしきい値V:が各両素間でばらついたとしても、そのばらつきに単いた名画素ではらいたとしても、そのばらつきに比電圧が、各画素の容量手段111に保持される。よって、EL素子112の輝度は、しきい値のばらつきに影響されることがをい、

【0084】以上のような動作によって、映像信号の書 き込みから光光を行う。本売明においては、容量手段1 1の容量結合によって、映像信号の電位を、下下T1 10のしきい値分だけオフセットすることが出来る。よって、前述のように他の素子の特性ばらっき等に影響されることなく、正確にしきい値補正を行うことが可能である。

【0085】図26(A)(B)に、 従来例と本発明におけるしきい値補正の動作を簡単に説明する図を示す。図2(A)においては、映像信号入力の際、2つの容量手段C₁、 0:間において電荷が保存され、かつ電荷の移動が

生ずるため、E L素子に電流を供給するTFTのゲート ・ソース間電圧 $V_{c\bar{c}}$ は、図26 (A)の0 (iii) に示すよう に、容量値 C_1 、 C_2 を項に含む式で表される。よって、 容量値C1、C 2 にばらつきが生じた場合、TFTのゲート・ソース間電圧がぼらつくことになる。

[0086] これに対して不発明の場合、容量手段において電荷が保存されるが、映像信号入力の際は、図26(Bの(iii)に示すように、電荷の移動が生じない。つまり、映像信号の電位にしきい値電圧を上乗せした電位がそのまま「下Tのゲート・関係に印加されるため、より丁下Tのゲート・ソース間電圧をばらつきにくくすることが出来る。

【0087】また、画楽の選択タイミング、すなわちある画素に映像信号が書き込まれるタイミングは、ソース信号線101への信号入力タイミングはよい第1のゲート信号線101への信号入力タイミングによる。すなわち、ある画素における初期化や、容量手段への電高の充電といった動作を、破信号の書き込みタイミングとは独立して行うことが出来る。これらの動作は複数行が並行して行われていても良いので、異なる行において、第2~第イクジート信号をの選択タイミング等は最近でも良い。そのため、図1(B)において※で示した期間、つまりしきい値電圧を保存する動作を行う期間を見くとることが出来る。

[0088]また、図1(A)において、下FF109の 配置を変更したものとして、図20(A)のような構成と しても良い。図に付した番号は図1(A)と同様であり、 TFT109を、TFT110の第1の電極とEL素子 112の間から、TFT110の第2の電極とまびTF T107の第2の電極と、電流供給線113の間に移動 したものである。

【0089】なお、本実施形態において示した構成におけるTFTの極性はあくまでも一例であり、その極性を限定するものではないことを付記する。

【0090】図1に示した本条明の実施料館において は、1画素かたり4本のゲート信号線と用いて制御して いるが、第2、第3のゲート信号線103、104によって制御される下FT107、108の動作タイミング は、図1(8)に示すように同時であるので、TFT10 7、108の極性が同じであるならば、これらを同一の ゲート信号線によって制御するなどして、ゲート信号線 の本数を減らすことも出来る。この場合、開口率を高く することが出来る。

[0091]

【実施例】以下に、木寿明の実施例について記載する。 (0092】(実施例1)木実施例においては、映像信号 にアナログ映像信号を用いて表示を行う完発法面の構成 について説明する。図7(A)に、発光表面の構成例を示 す。基板701上に、複数の画素がマトリクス状に配っ された画業都702を有し、画素部周辺には、ソース信 号線駆動回路703および、第1~第4のゲート信号線 駆動回路704~707を有している。図7(A)におい ては、4組のゲート信号線駆動回路を用い、図1に示し た画業における第1~第4のゲート信号線をそれぞれ制 御するものである。

【0093】ソース信号線駆動回路703、第1〜第3 のゲート信号線駆動回路704〜706に入力される信 号は、フレキシブルプリント基板(Flexible Print Circ uit: FPC)708を介して外部より供給される。

【0094】図7(B)に、ソース信号線駅動画路の構成 例を示す。これは、映像信号にアナログ映像信号を用い て表示を行うためのソース信号線配動回路であり、シフトレジスタ711、パッファ712、サンプリング回路 713を柱している。特に図示していないが、必要に応 じてレベルシフタ等を追加しても良い。

【0095】ソース信号線駆動回路の動作について説明 する。図8(A)に、より詳細な構成を示したので、そち らを参照する。

【0096】シフトレジスタ801は、フリップフロク プ回路(FF)802等を複数段用いてなり、クロックを 号(S-CLK)、クロックを取引いてなり、クロックス クートパルス(S-SP)が入力される。これらの信号の タイミングに従って、順次サンプリングパルスが出力さ れる。

【0097】シフトレジスタ801より出力されたサン サリングパルスは、バッファ803等を通って増属され た後、サンプリング回路へと入力される。サンプリング 回路804は、サンプリングスイッチ(SW)805を複 数段用いてなり、サンプリングパルスが入力されるタイ ミングに従って、ある列で映像信号のサンプリングを行 う。具体的には、サンプリングスイッチにサンプリング パルスが入力されると、サンプリングスイッチ805が のNし、そのときに映像信号が有する電位が、サンプリ ングスイッチを介して各々のソース信号線へと出力され

【0099】シフトレジスタ〜バッファの動作について は、ソース信号線駆動回路の場合と同様である。バッフ ァによって増属された選択パルスは、それぞれのゲート 信号線を選択する、第1のゲート信号線駆動回路によっ て、第1のゲート信号線に11、G21、・・・、Ga: が順 次選択され、第2のゲート信号線駆動回路によって、第 2のゲート信号線で3:、G22、・・・ Ga: が順次選択 される。図示していないが、第3のゲート信号線駆動回路と同様 であり、第3のゲート信号線に3。 G25、・・、 Ga: が順次選択される。選択された行において、実施形態に で説明した手順により、画素に映像信号が書き込まれて ぞ来する。

- 【0100】なお、ここではシフトレジスタの一例として、フリップフロップを複数段用いてなるものを図示したが、デコーダ等によって、信号線を選択出来るような構成としていても良い。
- 【0101【実純例2】木実純例においては、映像信号 にデジタル映像信号を用いて表示を行う発光装置の構成 について説明する。図9(A)に、発光装置 特成例を示 す。基板901上に、複数の画素がマトリクス状に配置 された画素部902を有し、画素部周辺には、ソース信 容線駆動回路903および、第1~第4のゲート信号線 駆動回路903および、第1~第4のゲート信号線 取動回路904~907を右している。図9(A)におい ては、4框のゲート信号線駅動回路を用い、図1に示し た画素における第1・第4のゲート信号線をそれぞれ制 様するものである。
- 【0102】ソース信号線駆動回路903、第1~第4 のゲート信号線駆動回路904~907に入力される信 号は、フレキシブルプリント基板(Flexible Print Circ uit:FPC)908を介して外部より供給される。
- 【0103】図9(B)に、ソース信号線駅動向路の構成 例を示す。これは、映像信号にデジタル映像信号を用い て表示を行うためのソース信号線駅動回路であり、シフトレジスタ911、第1のラッチ回路912、第2のラッチ回路913、D/A変換回路914を有している。 特別の表示していないが、必要に応じてレベルシフタ等を 追加しても良い。
- 【0104】第1~第4のゲート信号線駆動回路904 ~907については、実施例1にて示したものと同様で良いので、ここでは図示および説明を省略する。
- 【0105】ソース信号線駆動回路の動作について説明 する。図10(A)に、より詳細な構成を示したので、そ ちらを参照する。
- 【0106】シフトレジスタ1001は、フリップフロップ回路(FF)1010%を複数段用いてなり、クロック信号(S-CLK)、クロック反転信号(S-CLK b)、スタートバルス(S-SP)が入力される。これらの信号のタイミングに従って、順次サンプリングバルス
- 【0107】シフトレジスタ1001より出力されたサンプリングパルスは、第1のラッチ回路1002に入力

される。第1のラッチ回路1002には、デジタル映像 信号が入力されており、サンアリングパルスが入入力されており、 るタイミングに従って、各股でデジタル映像信号を保持 していく、ここでは、デジタル映像信号は3ビット入力 されており、各ビットの映像信号を、それぞれの第1の ラッチ回路において保持する。1つのサンアリングパル スによって、ここでは3つの第1のラッチ回路が並行し で輸作する。

【0108】第1のラッチ回路1002において、最終 段までデシクル映像信号の保持が完了すると、水平局様 期間中に、第2のラッチ回路1003にラッチがルス (Latch Pulse)が入力され、第1のラッチ回 路1002に保持されていたデジタル映像信号は、一方 に第2のラッチ回路1003に保持されたデジクル映像信号 は、1行分が同時に、D/A変換回路1004へと入力 される。

【0109】第2のラッチ回路1003に保持されたデジタル映像信号がD/A変換回路1004に入力されている間、シフトレジスタ901においては再びサンプリングパルスが出力される。以後、この動作を繰り返し、1フレーム分の映像信号の処理を行う。

【0110】D/A交換回路1004においては、入力 されるデジタル映像信号をデジタルーアナログ変換し、 アナログ電圧を有する映像信号としてソース信号線に出 力する。

【0111】前記の動作が、1水平期間内に、全段にわたって同時に行われる。よって、全てのソース信号線に映像信号が出力される。

【0112】なお、実施例1においても述べたとおり、 シフトレジスタの代わりにデコーダ等を用いて、信号線 を選択出来るような構成としていても良い。 【0113】「実施例3]実施例2においては、デジタル

映像信号はD/A変換回路によってデジタルーアナログ 変換を受け、両率に書き込まれるが、本発明の発光装置 は、時間階類方式によって開閉表現を行うことも出来 る。この場合には、図10(B)に示すように、D/A変 換回路を必要とせず、階測表現は、EL素子の発光時間 の長短によって制御されるので、各ビットの映像信号を 並列処理する必要がないなか、第1および第2のラッチ 回路も1ビット分で良い、このとき、デジタル映像信号 は、各ビットが直列に入方され、順次ラッチ回路に保持 され、画率に要さ込まれる。

【0114】また、時間階割力式によって階調表現を行う場合、図1において、第4のTFT109を消去用TFTとして削いることが出来る。この場合、第4のTFT109は、消去期間中を通じてOFFしている必要があり、そのためには、第4のゲート信号線105は、消素、ゲート信号線を選択するが一下に引動する。通常、ゲート信号線を選択するが一ト信号線を選択するが一ト信号線を選択するが一ト信号線を選択するが一ト信号線を選択するが一ト信号線を選択するが一

- 水平期間内に1つもしくは複数のパレスを出力するが、 消法用ゲート信号線駆動回路の場合、消法期間中は継続 して第4の下FT109を0FFさせつづけなければな らないため、独立した駆動回路を用いる。
- 【0115】図24に、時間階割方式による一例を示す。図24(A)は、4ビットの階調を得るためのタイミングチャートであり、各ビットのアドレス(書き込み)期間Ta1~Ta4と、サステイン(発光)期間Ts1~Ts4と、消去期間Te1~Te4とを有する。
- 【0116】アドレス(書き込み)期間は、1画面分の画案に映像信号を入力する動作に要する期間であるから をビットで等しい長さである。これはガレ、サステイン (発化)期間は、その長さを1:2:4:…:2 (m-1)と、2のべき乗の比とし、発光する期間の合計に よって、階調を表現する。図24(A)の例では、4ビットであるので、サステイン(発光)期間の長さは、1: 2:4:8となっている。
- 【0117】消去期間については、本来は、サステイン (発光)期間が強い場合に、アドレス(書き込み)期間が重 彼し、異なるゲート信号線が同時に選択されることのな いように設けるものとしている。
- 【0118】図24(B)は、図1における第1のゲート 信号線に入力されるパルスのタイミングを示したもので ある。このゲート信号線が1行目〜最終行まで選択され る期間が、アドレス(書き込み)期間にあたる。
- 【0119】図24(C)は、図1における第2、第3の ゲート信号線に入力されるバルスのタイミングを示した ものである。ここでは、第2、第3のゲート信号線を共 通として駆動している。ここで日レベルとなっている期 間が、しきい値保存を行う期間であり、各サプフレーム 期間において、アドレス期間の前に行う。
- [0120]図24(D)は、図1における第4のゲート 信号線に入力されるパルスのタイミングを示したもので ある。2401で示される期間が発光期間である。つま り、消去期間は、第4のゲート信号線に日レベルを入力 することによって設計でいる。2402で示される期間 は、しきい値架存動作を行う際、図2(A)に記載のよう に、この期間にTFT109がONする必要があるため にレベルが入力される。
- 【0121】図24においては、しきい値保存は、消去 期間中に行うように記載しているが、この期間は発光し ていても構わない、のまり、上位ビットにおいては必ず しも消去期間を設けず、サステイン(発光)期間中にしき い値保存を行っても良い。
- [0122] 図24(B)。(C)のようなバルスは、従来 がゲート信号線駆動回路の構成によって容易に作ること が出来るが、図24(D)のようなバルスはやや工夫が必 要となる。本実施何では、図25(A)に示すように、ゲ ート信号線駆動回路を2相構成とし、図25(B)に示す ように、α、βのノードにそれぞれ現れなバルスをOR

- 同路を用いて組み合わせ、所望のパルスを得ている。
- 【0123】【実験例41)こまで紹介した発光器度においては、第1~第4のゲート信号線を制御するために、第1~第4のゲート信号線を制御するたみ制作させることによって行っていた。このような構成とするメリットとしては、各ゲート信号線の選択タイミングを独立して変更させることが出来るため、様々な駆動方法に対してある程度の対抗が可能を始がある。反面、基拠中で駆動回路の占有面積が増大するため、表示領域の周辺が大きくなる。すなわち狭額縁化が困難となるデメリットがある。
- 【0124】図11(A)は、そのような問題を解決する ための一情成例を示している。図11(A)において、シ フトレジスタ1111、パッファ1112を有する点は 他の実施例にて用いたゲート信号線駆動回路と同様であ るが、本実施例においては、パッファの後にパルス分割 回路1113を追加した、詳細な構成を図11(B)に示す
- 【0125】いたス分割回路1113は、NAND11 16、インバータ1117を被数用いてなる。バッファ 出力と、外部入力される分割信号(MP X)とのNAND をとることにより、1つのゲート信号線駆動回路によっ 、異なるバルスで制御される2つのゲート信号線を制 御することが出来る。図11の場合、第1のゲート信号線 線と、第2のゲート信号線とを、1つのゲート信号線駆 動同路によって制御する。
- 【0126】分割信号(MP X)と、それぞれのゲート信 号線の選択タイミングを図 12に示した。11、 G_{11} 、、 ・、、 G_{11} は、バッファ出力がそのまま選択パルスとし て用いられる。一方、バッファ出力が日レベル、さらに 分割信号が日レベルのとき、NAND出力はレベルと なり、さらにインバータを介して日レベルが出力され、 こちらのバルスによって、12、 G_{22} 、・・・、 G_{62} が選 祝される。
- 【0127】(実験例5)本発明において、発光時にEL 素子に電流を供給するためのTFT(図1(A)における FFT106以、EL素予の多化によって課度がぼっ つくのを抑えるため、最和原域で動作させるのが望まし い、このとき、最和原域における電流が、TFT106 のソース・ドレイン|間電圧が変化しても1ほ1一定となる ようにするため、ゲート長しを大きくしている。
- 【0128】このとき、容量手段においてしまい値を展 持する際の動作は、一度容量手段にはTFTのしまい値 を上回る電圧を与え、その状態からしきい値な圧に収束 させているが、TFTのゲート長しが大きい場合、ゲー ト容量等によってこの動作に時間を要する。そこで本実 随側においては、このような場合における高速動作を実 現する構成について説明する。
- 【0129】図18(A)に、画素の構成を示す。図1 (A)にて示した画素に、TFT1817、1818、お

よびTFT1818を制御するための第5のゲート信号 線1816が追加されている。また、図18(A)に点線 で示すように、容量手段1815を、TFT1806の 第2の電極と、電流供給線1813との間に設け、映像 信号を保持するための容量として用いても良い。

【0130】図18(B)および図19(A)~(F)を用い、動作について説明する。図18(B)は、ソース信号線1801、第1~第5のゲート信号線1802~1805、1816に入力される映像信号およびパルスのタイングを示しており、図19に示す各動作にあわせて、「・V1の区間に分削している。本実施解は、容量手段にしまい確定圧を保持するまでの動作を高速にするためらのであるので、映像信号のかきこみ、よび発光動作については実施形態にて説明したものと同様である。従ってここでは、容量手段における電荷の充電および保持動作についてのよび保持動作についての表別申する。

【0131】まず、第2、第3、および第5のゲート信号線1803、1804、1816がHレベル、第4のゲート信号線1805がLレベルとなり、TPT1807、1808、1809、1818がのNする(区間)。これにより、図19(A)で示すような電流が生じ、容量手段1811が充電される。容量手段1811が保管なる。容量手段1811が保管なる。容量手段1811が保管なる。容量手段1811が保管なる。容量手段1811が保管なる。容量手段1811が保管なる。容量手段1811が保管なる。容量手段1811が保管なる。容量手段1811が保管なる。容量手段1811が大電子がでいまる。

【0132】続いて、第4のゲート信号線1805が日 レベルとなり、TFT1809が0FFする(区間1)。 これにより、電流供給線1813-EL業子1812間 の電流パスが閉じるため、電流が停止する。一方、図1 9(B)に示すように、容量手段1811に貯まっていた 電荷が再じ移動を始める。容量手段1811に貯まっていた ・ソース間電圧であるから、この電圧がV₁₄に等しくなったところでTFT1810、1817は0FFし、電荷の移動も終すする。

【0133】容量手段1811において、しきい値の保存が完了すると、第2、第5のゲート信号線が旧レベルとなり、下FT1807、1808、1818が0FFする(区間III)、【0134】続いて、第1のゲート信号線1802が日火ルとなり、TFT1806が0Nする(区間以)、ソース信号線1801には、映像信号が出力されて、その電位はV₀₂から映像信号の電位V₀₂にてこでは、下FT110がサチャル型であるので、V₀₀>V_{03を18}とする。とこで、容量手段1811においては、先節のV₁₈がそのまま接持されているので、TF11810、1817のゲート電影の電位は、ソース信号線1801から入力される映像信号電位V₀₄₁₅に、さらにしきい値V₁₈を加えた電位となる。よってTFT18

【0135】やがて映像信号の書き込みが完了すると、 第1のゲート信号線1802がレレベルとなり、TFT 1806がOFFで4(区間V)。その後、ソース信号線 1801への映像信号の出力も終了し、その電位はV₁₀に戻る(図19(E))。

【0136】続いて、第4のゲート信号線1805がLレベルとなり、TFT1809がONする【区間V1 FFT1810は既任のNLVもので、電流保持線1 813からEL素子1812に電流が流れることによってEL素子1812が発光する【図19 (F))、このとき、EL素子1812に確流な電流値は、TFT1810のゲート・ソース間電圧に使ったものであり、このときのTFT1810のゲート・ソース間電圧は、 $(V_{0415}+V_{14})$)である。ここで仮に、TFT1810のときい値V1が各両末間でばらついたとしても、そのばらつきに応じた電圧が、各両表の容量手段1811に保持される。よって、EL素子1812の輝度は、しきい値が低かっきに応じて電圧が、是一葉子1812の輝度は、しきい値が低かっきに影響されることがない。

【0137】ここで、新たに追加した下FT1817 は、発光時にEL素子1813に電流を供給するための FFT1810と、互いのサール電标が検験されてい る。図19(A)、(B)に示すように、電荷の移動するバ スが実施邦選よりも多く、また下FT1817は、EL 条子1812に配流を供給する役目を持たないため、ゲート長しを小さく、チャネル福Wを大きくとって良い。 従って、ゲート容量が小さいために電荷の移動がスムー 工に行われ、容量手段に保持されている電圧がV、sに収 東するまでの時間をより短くすることが出来る。

【0138】[実施例6]本実施例においては、実施例5 とは異なる構成によって、高速なしきい値保存動作を実 現する例を示す。

【0139】図22(A)に構成を示す。ここで、容量手 段2211においてしきい値を保存するTF下は、TF T2210にあたる。EL素子2212が発生する際に は、TFT2216、TFT2210、TFT2209 を経由して電流が供給される。ここで、TFT2209 は、単なるスイッチング素子として機能すればよい、E L素子2212の旁化に対応するため、TFT2216 は、腕側側板で動作させ、かつ機和側板において、ソー ス・ドレイン間電圧が変化しても、ドレイン電流が対話 一定となるように、ゲート長しを大きくする。

【0140】電荷の充電は、図22(B)~(C)に示すような電流経路で行われ、容量手段2211に電荷が充電される、その後、TFT2209が0FFすると、図22(C)に示すように、再び電荷の移動が生し、容量手段2211に保持されている電圧が、TFT2210およびTFT2216のしまい値に等しくなったところで、TFT2216、2216が0FFする。この動作によって、容量手段2211には、しきい値が保存される。このとき、TFT2210のゲート長には小さくしてあ

るため、図22(C)の動作はより迅速に進行することが出来る。

【0141】その後、実施形態や他の実施例と同様に、 映像信号の書き込みを行った後、図22(D)に示すよう に、TFT2209がONすると、電流供給線一TFT 2216-TFT2210-TFT2209を発由し

て、EL素子2212に電流が供給され、発光する。 【0142】このとき、TFT2210、2216は互 いのゲート電極が接続されているため、マルチゲート型 TFTとして動作することになる。このとき、TFT2 210のゲート長をL.、チャネル幅をW.とし、TFT 2216のゲート長をL2、チャネル幅をW2とすると、 (W:/L:)>(W。/L。)となる。つまり、しきい値の保 存動作において、図22(C)に示すようなしきい値電圧 の保存は、Lが小さくWが大きいTFT2210を用い ているため、より大きな電流によって動作を完了出来 る。すなわち迅速な動作が出来る。かつ、発光時にはT FT2210. 2216をマルチゲート型TFTとして 用いており、TFT2216はゲート長Lを大きくして あるため、TFT2210、2216のソース・ドレイ ン間電圧が少々変動しても、一定のドレイン電流を流す ことが出来る。

【0143】TFT2209の配置箇所に関しては、図 22(A)に示したものの他 図23(A)、(B)に示すよ うな例が挙げられる。また、このTFT2209は、デ ジタル映像信号を用いて時間隙測方式による表示を行う 際、消去用TFTとして用いることも出来る。

【0144】(実施門7]図1、図18、図20等に示し た画素の場合、いずれら容量手段の充電中に、EL素子 に電流が流れる。これによって、本来発光がへき期間以 外でEL素子が発光してしまう。発光する間間はごく廻 いため、画質に大きく影響するものではないが、容量手 段への電荷の大電中、EL素子自体が負荷となってしま い、これによって充電に時間を要することになる。本実 途側においては、容量手段への電荷の充電時にE上素子 に電流が流れないようにする構成について説明する。

【0145】図21(A)に、画業の構成酵を示す。図1 (A)にて示した画業に、TFT2118が追加されている。TFT2118のゲート電解は、第5のゲート信号 線2106に接続され、第1の電極は、第5の空極に 接続され、第2の電極は、電源線に接続され、電流供給 線2114と互いに電位差を有する。また、図21(A) に成業で示す。5に、第4年21172を、第1のTF T2107の第2の電極は、電流供給線2114との間 に設け、映像信号を保持するための容量として用いても 良い。また、TFT2118の第2の電極とは 表述されずれかの画業における第1のゲート信号線等に 接続しても良い。つまりこの場合、選択されていないゲート信号線がある一定電位にあることを利用し、電源線 として代用するわけである。

【0146】容量手段2112への電荷の充電においては、第2、第3、第5のゲート信号線2103、2104、2106へのがルスの人用によって下下2108、2109、2118がONし、図21(B)に示すように振向う。下FT2118がONし、図21(B)に示すように振向う。下FT21118がOFFであるため、EL条子2113に電流が成功す。発光しない、この場合にも、新たに追加した下FT2118による電流パスが存在するため、容量手段2112が元電される。その後、第5のゲート信号線2106がしたがしたって下FT2118がOFFすると、図21(C)に示すように、容量手段2112に貯まっていた電声の移動が生、下FT2111のしきなを下回る側面に下FT2111がOFFし、電荷の移動も終了する。よって容量手段2112には、下FT2111のしきい値が保持される。

【0147】本実施例においては、第1~第5のゲート 信号線によって、各下FTを独立して制御しているが、 構成はこの限りではない。画家の側口率等を考えた場 合、信号線の本数は可能な限り少ないことが望ましく、 同期して動作するTFT、例えば図21(A)においては TFT2108、2109に関しては、その極性を同極 性として、1本のゲート信号線を用いて制御しても良い。

【0148】なお、本実施例と、他の実施例に記載の他 の実施例を組み合わせて用いても良い。

【0149】【実施网83本実施例ではCMOS回路で構成される駆動回路と、スイッチング用TFT及び駆動用 TFTを有する画業部とが同一基板上に形成された基板 を便宜上アクティブマトリクス基板と呼ぶ。そして本実 施例では前記アクティブマトリクス基板の件製工程につ いて図13 [014を用いて影明する。

【0150】 基板5000は、石英基板、シリコン基板、金属基板又はステンレス基板の表面に給除限を形成したものを用いる。また本件製工程の処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板を用いても良い、本実施例ではパリウムホウナイ酸ガラス等のガラスからなる基板5000上に検化主素膜、空化珪素膜又は酸化窒化珪素膜交どの結解膜から成る下地膜5001と形成する。本実練例の下地膜5001は2階積造で形成したが、前記絶縁膜の単層構造又は前記絶縁級の単層構造又は前記絶縁級の単層構造又は前記絶縁級の単層構造又は前記絶縁級の単層構造又は前記絶縁級の単層構造又は前記絶縁級の単層構造又は前記絶縁級の単層構造又は前記絶縁級を2周以上積層させた構造であっても長い。

【0152】本実施例では、下地限5001の1月日と して、アラズマCVD法を用いて、SiH4、NH3、及 びNgのを反応がスとして成版される輩化能化注素限5 001aを10~200m(好ましくは50~100m) の厚さに形成する。本実施例では、空化物化主業限50 01aを50mの厚さに形成した。次いで下地限500 102層目として、アラズマCVD法を用いて、SiH 。及びN₂ ○を反応ガスとして成膜される酸化量化珪素膜 5001bを50~200m(好ましくは100~15 0m)の厚さに形成する。本実施例では、酸化壁化珪素 膜5001bを100mの厚さに形成した。

日01531 続いて、下地駅5001上に半球体燃5002~5005を形成する。半導体層5002~5005 に公知の手段(スパック法、LPCVD法、アラズマCVD法等)により25~80mm(好ましくは30~60m)の原とで半導体駅を放映する。次いで前記半導体駅を公知の結晶化法(レーザ結晶化法、RTAXはファーネスアニールがを用いる熱結晶化法、結晶化を助長する を属元素を用いる熱結晶化法・結晶化ともとしまった。そして、得られた結晶化等等を用いて結晶化とせる。そも前定半導体限とでは、非晶質半導体限とでは、非晶質生素がルマニウム膜などの非晶質体流をとうない。

【0154】本実施例では、プラズマCVD法を用いて、限厚55mの非品質は非脱を成版した。そして、エッケルを含む溶液を非品質は非脱を比に保持させ、この非品質は非限に脱水素化(500℃、1時間を行った後、終結晶化(5500℃、4時間を行って結晶質生素酸を形成した。その後、フォトリングラフィ法を用いたパターニング処理によって半導体暫5002~5005を形成した。

【0155】なおレーザ結晶化法で結晶質半導体膜を作 製する場合のレーザは、連続発振またはパルス発振の気 体レーザスは固体レーザを用いれば良い。前者の気体レ ーザとしては、エキシマレーザ、YAGレーザ、YVO 4レーザ、YLFレーザ、YA1O3レーザ、ガラスレー ザ、ルビーレーザ、Ti:サファイアレーザ等を用いる ことができる。また後者の固体レーザとしては、Cr、 Nd、Er、Ho、Ce、Co、Ti又はTmがドービ ングされたYAG、YVO4、YLF、YA1Ogなどの 結晶を使ったレーザを用いることができる。当該レーザ の基本波はドーピングする材料によって異なり、1 xm 前後の基本波を有するレーザ光が得られる。基本波に対 する高調波は、非線形光学素子を用いることで得ること ができる。なお非晶質半導体膜の結晶化に際し、大粒径 に結晶を得るためには、連続発振が可能な固体レーザを 用い、基本波の第2高調波~第4高調波を適用するのが 好ましい。代表的には、Nd:YVO。レーザー(基本波 1064mm)の第2高調波(532mm)や第3高調波(35 5 mm)を適用する。

【0156】また出力10Wの連続発展のYVO₁レーザから射出されたレーザ光は、非線形光学素子により高 割波に変換する。さらに、共振器の中にYVO₂結晶と 非線形光学素子を入れて、高調液を射出する方法もあ る。そして、好ましくは光学系により照射面にて矩形状 または楕円形状のレーザ光に成形して、被処理体に照射する。このときのエネルギー密度は0.01~10回か / cm² 程度(射ましくは0.1~10M/cm²)が必要である。そして、10~2000m/容程度の速度でレーザ 光に対して相対的に半導体販を移動させて照射する。

【0157】また上記のレーザを用いる場合には、レーザ発展部から放射されたレーザビームを光学系で線状に 採光して、半海体限に照射すると良い、結晶にの条件は 適宜設定されるが、エキシマレーザを用いる場合はソルス発展制波数300kzとし、レーザーエネルギー高度を 100~700点/csi代表的には200~300m/csi い)とすると良い。またYAGUーザを用いる場合には、 その第2高調波を用いてパルス発展制波数1~300kz とし、レーザーエネルギー高度を300~1000m/csi にばくま的には350~500m/csi とし、レーザーエネルギー高度を300~1000m/c にばくまりには350~500m/csi とで福100~1000μm/csi 総状に集光したレーザ光を基板全面に渡って照射し、こ のときの象様化二ムの重ね合わせ率パーバーラップ率) を50~98%として行っても良い。

【0158】しかしながら木実施例では、結晶化を助兵する金属元素を用いて非晶質注素機の結晶化を行ったため、前記金原元素が結晶質注素機中に残留している。そのため、前記結晶質注素機上に50~100mの非晶質注素機を形成し、加熱処理(RTA法をファーネスアニール炉を用いた熱アニール等)を行って、該非晶質注素機中に前記金属元素を拡放させ、前記非晶質注素機中に前記金属元素を拡放させ、前記非晶質注素機中の金属元素の含有量を低減または除去することができる。

【016.1】なおゲート絶棒版5006として酸化珪素 販を用いる場合には、アラズマCVD法でTEOS(Tet racthyl Orthosilicate)と0₂とを混合し、反応圧力4 OPa、基款温度300~400℃とし、高局波13。 56州の電力密度0.5~0.8 M/cm²で放電させて形 成しても長い。上記の工程により作製される酸化珪素膜 は、その後400~500℃の熱アニールによって、ゲ ート絶棒膜5006として良好な特性を得ることができ る。

- 【0162】次いで、ゲート鈴藤関5006上に膜厚2 ○~100mの第1の溥電照5007と、膜厚100 400mの第2の溥電限5008とを積原形成する。本 実施例では、膜厚30mのTaN膜からなる第1の導電 限5007と、膜厚370mのW膜からなる第2の滹電 限5008を積層形成した。
- 【0163】本実施例では、第1の導電膜5007であ るTaN膜はスパッタ法で形成し、Taのターゲットを 用いて、窒素を含む雰囲気内でスパッタ法で形成した。 また第2の導電膜5008であるW膜は、Wのターゲッ トを用いたスパッタ法で形成した。その他に6フッ化タ ングステン(WFs)を用いる熱CVD法で形成すること もできる。いずれにしてもゲート電極として使用するた めには低低抗化を図る必要があり、W膜の低抗率は20 μΩcm以下にすることが望ましい。W膜は結晶粒を大き くすることで低抵抗率化を図ることができるが、W膜中 に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻害さ れ高抵抗化する。従って、本実施例では、高純度のW (純度99、9999%)のターゲットを用いたスパッタ 法で、さらに成牒時に気相中からの不練物の混入がない ように十分配慮してW膜を形成することにより、抵抗率 9~20μΩcmを実現することができた。
- 【0164】なお本実施例では、第1の海電観5007をTaN限、第2の海電膜5008をW膜としたが、第 1の海電膜5007及び第2の導電膜5008を構成する材料は特に限定されない。第1の導電膜5007及び第2の海電膜5008と構成する材料は特に限定されない。第1の海電膜5007及び第2の海電機5008は、Ta、W、Ti、Mo、A、Cu、Cr、Ndから選択された元素。または前記元素を主成分とする合金材材着しくほ化合物材料で形成してもよい。また、リン等の不純物元素をドービングした多結晶性非限に代表される半導体膜やAgPdCu合金で形成してもよい。
- 【0165】次いで、フォトリソグラフィ法を用いてレジストからなるマスク5009を形成し、電極及び配線 を形成するための第1のエッチング処理を行う。第1の エッチング処理では第1及び第2のエッチング条件で行う。(図13(B))
- 【0166] 本実施例では第1のエッチング条件として、ICP (Inductively Goupled Plasma: 誘導結合型プラズマ)エッチング法を用い、エッチング用がスにCF₁とC1₂とO₂とを用い、それぞれのガス流量比を25:25:10 (SCCM) とし、1.0年の圧が立づれを型の電極に50 0 WのRF(13.56 Mkb)電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。基板側(試料ステージ)に615 0 WのRF(13.56 Mkb)電力を投入して実質的に負の目のイヤス電形を印加した。そしてこの第1のエッチング条件によりW版をエッチングして第1の準電響5007の端部をテーバー形状とした。
- 【0167】続いて、レジストからなるマスク5009

- を除去せずに第2のエッチング条件に変更し、エッチング用ガスにCF₆とC1₅とを用い、それぞれのガス流量 比を30:30 (sccm)とし、1.0Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF(13.56 Miz)電力を投入してアラズマを生成して15种程度のエッナングを行った。基板側低料ステージ)にも20WのRF(13.56 Miz)電力を投入し、実質がに負の自己バイアス電圧を19加上た。第2のエッチング条件では第1の導電層5007及び第2の導電層5008とも同程度にエッチングを行った。なお、ゲート総棒網5006上に洗法を残すことなくエッチングするためには、10~20%程度の割合でエッチングするためには、10~20%程度の割合でエッチング可能で整備が正させると良い。
- 【0168】上記の第1のエッチング処理では、レジス かからなるマスクの形状を消したものとすることによ り、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1の 準電局5007及び第2の準電層5008の増端がテー (一形状となる。こうして、第1のエッチング処理によ り第1の準定周5007と第2の滞電層5008から成 る第1の形状の滞電局5010~5014を形成した。 ゲート絶様票5006においては、第1の形状の滞電局 5010~5014で限力なない環境が20~50m配 度エッチングされたため、腹壁が薄くなった領域が形成
- 【0169】次いで、レジストからなるマスク5009 を輸去せずに第2のエッチング処理を行う。(図13 (C))第2のエッチング処理を行う。(図13 に)第2のエッチング処理では、エッチングガスにS F₀とC1₂とO₂を用い、それぞれのガス流量比を2 4:12:24(sccm)とし、1、3 Paの圧力でコール側の電力に700WのRF(13.56/Mに)電力を投入してプラズマを生成して25秒程度のエッチングを行った。基板側(試料ステージ)にも10WのRF(13.56/Mに)た。こりに、W服を選択的はエッチングして、第2の形状の準電間を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加した。こうして、W服を選択的にエッチングして、第2の形状の準電間5015~5019を形成した。このとき、第1つ時電間5015~5018 aは、ほとんどエッチングと対ちない。

020~5023を形成した。そして第1の不純物領域 5020~5023には1×10¹⁸~1×10³⁰atoms/ cm²の濃度範囲でN型を付与する不純物元素が添加された。

[0171] 総いてレジストからなるマスク5009を 除法した後、新たにレジストからなるマスク5024を 形成して、新1のドーピング処理よりも高い加速電圧で 第2のドーピング処理を行う。イオンドーフ法の条件は ドーズ量を1×10^{12~3×10¹³atoms/cm²とし、加 運電圧を60-120ke/として行う。本実施例では、 ドーズ量を3.0×10¹⁸atoms/cm²とし、加運電圧を 65ke/として行った。第2のドーピング処理は第2の 環電局5015b~5018bを不純物元法に対するマ スクとして用い、第1の導電局5015a~5018a のテーバー器の下方の半導体所は不純物元素が添加され &ようにドーピングを行う。}

【0172】上記の第2のドービング処理を行った結 果. 第1の漢電層と重なる第2の不純物領域(N-領 域、Lov領域) 5 0 2 6 には 1×1 018~5×1 019 atom s/cm³の濃度範囲でN型を付与する不純物元素を添加され た。また第3の不純物領域(N+領域)5025、502 8には1×1019~5×1021atous/cm3の濃度範囲でN 型を付与する不純物元素を添加された。また、第1、第 2のドーピング処理を行った後、半導体層5002~5 0.05において、不純物元素が全く添加されない領域又 は微量の不純物元素が添加された領域が形成された。本 実施例では、不締物元素が全く添加されない領域又は微 量の不純物元素が添加された領域をチャネル領域502 7、5030とよぶ。また前記第1のドーピング処理に より形成された第1の不締物領域(N--領域)5020~ 5023のうち、第2のドーピング処理においてレジス ト5024で覆われていた領域が存在するが、本実施例 では、引き締き第1の不締物領域(N-領域 LDD領域) 5029とよぶ。

【0173】なお本実施例では、第2のドーピング処理 のみにより、第2の不純物領域(Nー領域)5026及び 第3の不純物領域(N・領域)5025、5028を形成 したが、これに限定されない。ドーピング処理を行う条 件を適宜変えて、複数回のドーピング処理で形成しても βい。

【0174】次いで図14(A)に示すように、レジストからなるマスク5024を除去した後、新たにレジストからなるマスク5031を形成する。その様、第3のドービング処理と行う。第3のドービング処理とより、Pチャネル型下F7の活性層となる半導体層に、前記第1の障電型とは違の導電型を付与する不純物に素が活加された第4の不純物領域(P+領域)5032、5034及び第5の不純物領域(P-領域)5033、5035を形成する。

【0175】第3のドーピング処理では、第2の導電層

5016b、5018bを不純物元素に対するマスクと して用いる。こうして、P型を付与する不純物元素を添 加し、自己整合的に第4の不純物領域(P + 領域) 503 2、5034及び第5の不純物領域(P - 領域) 503 3、5035を形成する。

【0176】 本実施例では、終4の不純物領域503 2、5034 及び第5の不純物領域5033、5035 はジボラシ(18, 1e)を用いたイオンドーブはで形成す る。イオンドーブはの条件としては、ドーズ量を1×1 01°atoms/cm²とし、加速電圧を80keVとした。 (0177) なお、第3のドーピング処理の際には、N

【0177】なお、第3のドーピング処理の際には、N チャネル型TFTを形成する半導体層はレジストからな るマスク5031によって覆われている。

るマスク5031によって競力はている。
【01781ここで、第1&020のドービング処理によって、第4の不純物領域(Pー領域)5032、5034
及び第5の不純物領域(Pー領域)5032、5035に
し、第4の不純物領域(Pー領域)5032、5034
び第5の不純物領域(Pー領域)5032、5034
び第5の不純物領域(Pー領域)5032、5035のい
対の領域においても、第3のドービング処理によって、P型を付与する不純物元級の流度が1×10¹¹~5、10¹¹~14 cos/cm²となるようにドービング処理な
。こうして、第4の不純物領域(Pー領域)5032、5034
及び第5の不純物領域(Pー領域)5032、5034
及び第5の不純物領域(Pー領域)5033、5

(1) 179 18 25 木木実施所では、第3のドービング処理 のみにより、第4の不建制領域(P - 領域) 5032、5 034及び第5の不建制領域(P - 領域) 5032、5 35を形成したが、これに限定されない。ドービング処理 理を行う条件を適宜変えて、複数回のドービング処理で 新載にて5 18、1

(0180) 次いで図14(B)に示すように、レジストからなるマスク5031を除去して第1の層間絶縁観5036としては、ブラママCVD法またはスパック法を用い、厚さを100~200mとして桂菜を含む*砂砂駅が形成する。本実施例では、アラママCVD法により助限710mの機能型化圧素機を形成する。本実施例では、アラママCVD法により助限710mの機能型化圧素機を形成した。勿論、第10層間絶縁 膜5036は酸化壁化珪素機に限定されるものでなく、他の圧薬を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【0181】次いで、図14(C)に示すように、加熱処理(熱処理)を行って、半導体層の結晶性の回復、半導体層に添加された不純物元素の活性化を行う。この加熱処理はファーネスアニールがを用いる熱アニール法で行う。熱アニール法としては、能素濃度が1pp以下、好ましくは0.1pp以下の窒素雰囲気中で400~70で行えばよく、本実施例では410で、1時間の熱処理で活性化処理を行った。なお、熱アニール法の他

- に、レーザアニール法、またはラビッドサーマルアニー ル法(RTA法)を適用することができる。
- 【0182】また、第10個間能縁駆5036を形成する前に加熱処理を行ってら良い。ただし、第1の導電器 5015a-5019a及び、第2の導電器 5015b-5019bを構成する材料が熱に弱い場合には、木実 施例のように配線等を促張するため第1の層間絶縁服5036任業を主成分とする絶縁服、例えば築化生素際)を形成した後で熱処理を行うことが好ましい。
- 【0183】上記の様に、第1の畑間節経験5036 (珪素を主成分とする絶縁膜、例えば強化珪素膜)を形成 した後に発処理することにより、活性化処理と同時に、 半導体層の水素化も行うことができる。水素化の工程で は、第1の周間絶縁膜5036に含まれる水素により半 導体層のグングリングボンドが終端される。
- 【0184】なお、活性化処理のための加熱処理とは別 に、水素化のための加熱処理を行っても良い。
- 【0185】こで、第1の層間絶縁限5036の存在 に関係なく、半導体層を未素化することもできる。水素 化の他の手段として、アラスマにより励起された水素を 用いる手段(アラズマ水素化)や、3~100%の水素を 含む雰囲気中において、300~450℃1~12時 間の加熱処理を行う手段でも良い。
- 【0186】次いで、第1の帰間絶縁勝5036上に、第2の層間絶縁勝5037を形成する。第2の層間絶縁勝5037を形成する。第2の層間絶縁勝037を形成された変化生素限あるいは登位機がた変化生素限あるいは登位機があるいは登位機能は素限等を用いることができる。また、第2の層間絶縁甥5037として、有機絶縁脱を用いることができる。例えば、ボリイミド、ボリアミド、BCドベンゾシクロブテン)、アクリル等の限を用いることができる。また、アクリル股と強化生素膜の積層積減を用いることができる。また、アクリル股と強化生素膜の積層積減を用いては、対するド、ボリアミド、BCドベンゾシクロブテンク)、アクリルをの限を用いることができる。また、アクリル股と強化生素膜の積層積減を用いてもない。
- 【0187】本実施例では、腰厚1.6μmのアクリル帳を形成した。第2の層間絶経膜5037によって、基板上5000に形成された下下ではる四凸も緩和し、平坦化することができる。特に、第2の層間絶線膜5037は平坦化の意味合いが強いので、平坦性に優れた膜が好ましい。
- 【0188】次いで、ドライエッチングまたはウエット エッチングを用い、第2の周間絶縁膜5037、第1の 層間絶縁膜5036、およびゲート絶縁膜5006をエ ッチングし、第3の不純物源域5025、5028、第 4の不純物源域5032、5034に達するコンタクト ホールを形成する。
- 【0189】次いで、透明導電膜からなる画素電極50 38を形成する。透明導電膜としては、酸化インジウム と酸化スズの化合物(Indium Tin Oxide: ITO)、酸化

- インジウムと酸化亜鉛の化合物、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化インジウム等を用いることができる。また、前記透 明達電際にガリウムを添加したものを用いてもよい。画 素電板がEL素子の陽板に相当する。
- 【0190】本実施例では、ITOを110m厚さで成 膜、その後パターニングし、画素電優5038形成し
- 【0191】次いで、各744物原域とそれぞれ電気的に 接続される配縁5039~5045を形成する。なお本 実施例では、配線5039~5045は、原原100ma の丁1膜と、服原350mのA1膜と、膜原100maの T1膜との限層膜をスパック法で連続形成し、所望の形 状にパターニングして形成する。
- 【0192】もある人、三層構造に限らず、単層構造で もよいし、二層構造でもよいし、四層以上の種層構造に してもよい。また配縁の利料としては、Alと下iに限 らず、他の等電膜を用いても良い。例えば、TaN膜上 にAlやCuを形成し、さらにTi膜を形成した積層膜 をパターニングして自縁を形成した情層
- 【0193】こうして、画素部のNチャネル型下F丁の
 リース領域またはドレイン領域の一方は、配核5042
 によってソース信号核15019aと5019hの新開)と電気的に接続され、63一方は、配核5043によって
 画業部のPチャネル型下FTのゲート電艦と電気的に接続される。また、画素部のPチャネル型下FTのソース領域またはドレイン領域かつ方は、配様5044によって画業電影047との一部と、配様5044の一部を重ねて形成することによって、配線5044と画素電を重ねて形成することによって、配線5044と画素電を5047の変別的接続をとっている。
- 【0194】以上の工程により図14(D)に示すよう に、ドチャネル型下FTとPチャネル型下FTからなる CMOS回路を有する駅動回路部と、スイッチング用下 FT、服動用下FTとを有する画業部を同一基板上に形 成することができる。
- 【0195】駆動回路部のハチャネル型TFTは、ゲート電極の一部を構成する第1の神電圏5015aと重なな低速度不満解的減5026(Lの領域)、ソス領域またはドレイン領域として機能する高濃度不維物領域5025とを有している。このハチャネル型TFT501と配線5040で接続されたMOS回路を形成するFチャネル型TF丁は、ゲート電極の一部を構成する第1の薄電圏5016aと重なる低速度不能物領域5033(Lo、の領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高温度不維物領域5032とを有している。
- 【0196】 画素部において、Nチャネル型のスイッチ ング用TFTは、ゲート電色の外側に形成される低濃度 不総物網域5029(Loff領域)、ソース領域またはド レイン領域として機能する高濃度不純物領域5028と を有している。また画素部において、Pチャネル型の躯

動用下ドTは、ゲート電極の一部を構成する第1の導電 関5018aと重なる低濃度不動物園域5035(Low 園域)、ソース園域またはドレイン領域として機能する 高濃度不満物前域5034とを有している。

【0197】次いで、第3の層間絶縁襲5046を形成する。第3の層間絶縁膜としては、無膜絶縁験や有機絶縁膜を用いることができる。無緩絶縁襞としては、CV D法によって形成された発化性素機あるいは33位能化生素膜や、SOG(Spin Un Glass)法によって塗布された 窒化珪素膜あるいは35位機化珪素膜等を用いることができる。また、有機絶縁膜としては、アクリル樹脂膜等を 用いることができる。

【0198】第2の層間絶縁膜5037と第3の層間絶縁膜5046の組み合わせの例を以下に挙げる。

【0199】第2の層間絶縁膜5037として、プラズ マCVD法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸 化珪素膜を用い、第3の層間絶縁膜5046としてもプ ラズマCVD法によって形成した簡化珪素膜あるいは簡 化酸化珪素膜を用いる組み合わせがある。 また、第2の 層間絶縁膜5037として、SOG法によって形成した 窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用い、第3の層間 絶縁膜5046としてもSOG法によって形成した窒化 珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる組み合わせがあ る。また、第2の層間絶縁膜5037として、SOG法 によって形成した翌化珪素膜あるいは翌化酸化珪素膜と プラズマCVD法によって形成した窒化珪素膜あるいは 窒化酸化珪素膜の積層膜を用い、第3の層間絶縁膜50 46としてプラズマCVD法によって形成した窒化珪素 膜あるいは壁化酸化珪素膜を用いる組み合わせがある。 また。第2の層間絶縁膜5037として、アクリルを用 い、第3の層間絶縁膜5046としてもアクリルを用い る組み合わせがある。また、第2の層間絶縁膜5037 として、アクリルとプラズマCVD法によって形成した 窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜の積層膜を用い、第 3の層間絶縁膜5046としてプラズマCVD法によっ て形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる 組み合わせがある。また、第2の層間絶縁膜5037と して、プラズマCVD法によって形成した空化珪素膜あ るいは窒化酸化珪素膜を用い、第3の層間絶縁膜504 6としてアクリルを用いる組み合わせがある。

【0200】第3の層間絶極限5046の画業電瓶50 47に対応する位置に開口部を形成する。第3の層間絶 47に対応する位置に開口部を形成する。第3の層間絶 時限度が表現し、バンとして機能する。開口部を形成する際、 ウエットエッチング法を用いることで容易にテーバー形 状の側壁とすることが出来る。開口部の側壁が十分にな でなっていと段差に起因するEL層の3化が顕著な問 題となってしまうため、注意が必要である。

【0201】第3の層間絶縁膜中に、カーボン粒子や金 属粒子を添加し、抵抗率を下げ、静電気の発生を抑制し てもよい。この際、抵抗率は、 $1\times10^8 \sim 1\times10^{12}$ Ω m(好ましくは、 1×1 $0^8\sim1\times1$ 0^{10} Ω m)となるように、カーボン粒子や金属粒子の添加量を調節すればよい。

【0202】次いで、第3の層間絶縁膜5046の開口 部において露出している画素電優5038上に、EL層 5047を形成する。

【0203】EL層5047としては、公知の有機発光 材料や無機発光材料を用いることができる。

【0204】有機発光材料としては、低分子系有機発光 材料、高分子系有機発光材料、中分子系有機材料を自由 に用いることができる。なお、こでは、中ラ子系有機 発光材料とは、昇華性を有さず、かつ、分子敷が20以 下または迷断する分子の長さが10µm以下の有機発光 材料を示するのとする。

【0205] EL房5047は遺密、様何構造である。 代表的には、コダック・イーストマン・カンバニーのTa 成らが提集した「正孔輪送層/発光層/電子輸送層」と いう宿園構造が等がられる。また他にも、陽極上に正孔 注入層/正正就輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層/ 注入層/正式輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層 の順に積層する構造でも長い。発光層に対して電光性色 素等をドーセングしても長い。

【0206】本実施例では素巻法により低分子系有機発 光材料を用いてEL層5047を形成している。具体的 には、正孔注入層として20mmの網フタロシアンン (Cu Pc) 販を設け、その上に発光層として70mm厚の トリス−8−キノリノラトアルミニウム錯体(A1 q₂) 腰を設けた機便精造としている。A1 q₂にキナクリド ン、パリンンもしくはDCM1といった蛍光色素を添加 することで発光色を制御することができる。

【0207】なお、図14(D)では一画素しか図示していないが、複数の色、例えば、R(赤)、G(緑)、B(青)の各色に対応したBL層5047を作り分ける構成とすることができる。

【0208】また、高分子系有機発光材料を用いる例として、正孔注入圏として20mのポリチオフェン(PEDOT)酸をスピン塗布法により設け、その上に発光層として100m程度のパラフェニレンビニレン(PPV)酸を設けた種類構造によってEL層5047を構成して良い、なお、PPVのま状役系高分子を用いると、赤色から青色まで発光波長を選択できる。また、電子輸送層や電子注入圏として炭化旺素等の無機材料を用いることも可能である。

【0209】なお、ELI層5047は、正孔注入層、正 化給送層、発光層、電子結送層、電子注入層等が、明確 に区別された積層構造を有するものに限定されない。つ まり、ELI層5047は、正孔注入層、正孔結送層、発 光層、電子輸送層、電子注入層等を構成する材料が、混 合した個を有する構造であってもよい。

【0210】例えば、電子輸送層を構成する材料(以

下、電子輸送材料と表記する)と、発光層を構成する材料(以下、発光材料と表記する)とによって構成される混合層を、電子輸送層と発光層との間に有する構造のEL 屋5047であってもよい。

【0211】次に、EL屋5047の上には減電機からなる画素電極5048が設けられる。木実験例の場合、 幸電膜としてアルミニウムとリチウムとの合金膜を用いる。勿論、公知のMgAを膜(マグネシウムと)銀どの合金膜を用いても良い、画素電極5048がEL素子の 陰極に関するこ。陰極材料としては、周期表の1族もし くは2族に関する元素からなる薄電膜もしくほそれら 元素を添加した鼻電膜を自はに用いることができる。

【0212】画素電極5048まで形成された時点でE L素子が完成する。なお、E L素子とは、画素電極(陽 使)5038、E L層5047及び画素電極(陰極)50 48で形成された素子を指す。

【0213】EL素子を完全に置うようにしてバッシベーション勝5049を設けることは有効である。バッシベーション勝5049としては、炭末酸、整任性素膜もしくは硫化酸化性素膜を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしくは組み合わせた候暦で用いることができる。

【0214】がシッジの県い駅をバッシベーション駅 5049として用いることが好ましく、炭素膜、特にD LC(ダイヤモンドライクカーボン)膜を用いることは有 対である。DLC限は容温から100で以下の温度範囲 で成膜可能であるため、耐熱性の低いEL層5047の 上方にも容勢に成膜することができる。また、DLC膜 は酸素に対するブロッキング規果が高く、EL層5047 7の酸化を抑制することが可能である。そのため、EL 層5047が酸化するといった問題を防止できる。E

【0215】なお、第3の層間絶縁膜5046を形成した後、バッシベーション膜5049を形成するまでの工程をマルチチャンバー方式(またはインライン方式)の成膜装置を用いて、大気解放せずに連続的に処理することは有効である。

【0216】なお、実際には図14(り)の状態まで完成 したら、さらに外式に響きれないように、気密性が高 く、脱ガスの少ない保護フィルム等トやニアスル ム、紫外線硬化樹脂フィルム等トや達光性のシーリング 材でパッケージング(封入)することが好ましい。その 際、シーリング材の内部を不活性雰囲気にしたり、内部 に吸湿性体料(例えば酸化がリウム)を配置したりすると EL素子の信頼性が向上する。

【0217】また、パッケージング等の処理により気管性を高めたら、基板5000上部成された素子又は回路から引き回された端子と外部信号端子とを接続するためのコネクタ(フレキンブルプリントサーキット: FP()を取り付けて製品として完成する。

【0218】また、本実施例で示す工程に従えば、発光

装置の作製に必要なフォトマスクの数を抑えることが出来る。その結果、工程を短縮し、製造コストの低減及び 歩留まりの向上に寄与することが出来る。

【0219】[実施例9]本実施例では、実施例8に示した構成とは異なる構成のアクティブマトリクス基板の作製工程について図15を用いて説明する

【0220】 なお、図15(A)までの工程は、実施例1 において、図13(A)~(D)、図14(A)に示した工程と同様である。ただし、画水部を精成する駅動用TF Tは、ゲード電極の外側に形成される低濃度不純物領域 (Loff領域)を有する、Nチャネル型のTFTである点 が異なる。この駆射用TFTでおいては、実施例のに示 したように、レジストによるマスクを用いて、ゲート電 権の外側に低濃度不純物領域(Loff領域)を形成すれば おい

【0221】図13及び図14と同じ部分は同じ符号を 用いて示し、説明は省略する。

【0222】図15(A)に示すように、第1の周間絶縁 服5101を形成する。この於1の周間絶縁膜5101 としては、プラズマCVD法まなはスパックを圧削い 厚さを100~200mとして注素を含む絶縁膜で形成 する。本実験例では、プラズマCVD法により限厚10 のmの像化強化注素膜を形成した、勿論、第1の個間絶 縁膜5101は酸化強化注素膜に限定されるものでな く、他の注象を含む絶縁膜を単層または模層構造として 用いても良い。

【0223】次いで、図15(B)に示すように、加熱処理、外駆呼地型を行って、半率は耐の結晶性の回復、半導体配に添加された不純物元素が合産化を行う。の加熱処理はファーネスアニールቸを用いる熱アニール法で行う。熱アニール法としては、酸素温度が1ppu以下、好ましくは0.1ppu以下の壁素雰囲気中で400~700でで行えばよく、木実施例では410で、1時間の熱処理で活性化処理を行った。なお、熱アニール法の他に、レーザアニール法、またはラビッドサーマルアニール法(RTA法)を適用することができる。

【0224】また、第10層間能縁服5101を形成する前に加熱処理を行っても良い。ただし、第1の導電局 5015a~5019a及び、第2の薄電局5015b~5019bが熱に弱い場合には、木実維例のように配線等を保護するため第10層間能縁服5101任業を主成分とする能縁版、例えば遊化性素版)を形成した後で熱処理を行うことが俯ましい。

【0225】上記の様に、第1の層間静緑帳 5101 住業素を主成分とする静緑膜、例えば室化柱素膜 多形成 した後に熱処理することにより、活性化処理と同時に、 半導体圏の木業化も行うことができる。水素化の工程で は、第1の層間静緑膜 5101に含まれる水素により半 薄体層のダングリングボンドが衰竭される。

【0226】なお、活性化処理のための加熱処理とは別

に、水素化のための加熱処理を行っても良い。

【0227】ここで、第1の層間絶縁襲5101の存在に関係なく、半導休層を水素化することもできる。水表化の他の手段として、アラズマにより胸起された水素を用いる手段(アラズマ水素化)や、3~100%の水素を含む雰囲気中において、300~450℃で1~12時間の加熱処理を行う手段でも良い。

【0228】以上の工程により、Nチャネル型TFTと Pチャネル型TFTからなるCMOS回路を有する駆動 回路部と、スイッチング用TFT、駆動用TFTとを有 する画楽部を同一基板上に形成することができる。

【0229】次いで、第1の層間絶縁勝5101上に、第2の層間絶縁勝5102としては、無緩後縁限を用いることができる。例えば、CVD法によって形成された號位主業限あるいは遊位能を仕主業限を、SOG(Spin Oh Olass)法によって途命された遊位生業限券るいは登位を使任主業限等を用いることができる。また、第2の層間絶縁既5102として、有機絶縁既を用いることができる。例表が引き、ボリイミド、ボリアミド、BOS (ベングシクロブテン)、アクリル等の限を用いることができる。また、アクリル機と強化主業限の核原標達を用いてもといてきる。また、アクリル機と強化生業限の核原標達を用いても良い。

【0230】次いで、ドライエッチングまたはウエット エッチングを用い、第10層間給緑膜5101、第2の 間間絶緑膜5102及びゲート総緑膜5006をエッチ ングし、駅姉山昭部及び両半部を構成する各下下工の不 純物領域(第3の不純物領域(N+領域)及び第4の不純 物領域(P+領域))に達するコンタクトホールを形成す

【0231】次いで、各不純物解域とそれぞれ電気的に接続される配條5103~5109を形成する。次は 接続される配條5103~5109は、原原100m の下1度と、膜厚350mの入1膜と、膜厚100mの 下1膜と、膜厚350mの入1膜と、膜厚100mの 下1膜とで発音膜をスパック法で連続形成し、所望の形 状にパターニングして形成する

[0232]もちろん、三樹楠造に限らず、単幅構造で もよいし、二層構造でもよいし、四層以上の積限構造に してもよい。また配線の材料としては、A1と下iに限 らず、他の碑電膜を用いても良い。例えば、TaN膜上 にA1やCuを形成し、さらに下i膜を形成した積層膜 をパターニングして配線を形成してもよい。

【0233】画素部のスイッチング用TFTのソース領 域またはドレイン領域の一方は、配線5106によって ソース配線(5019aと5019bの積層)と電気的に 接続され、もう一方は、配線5107によって画素部の 脈動用TFTのゲート電極と電気的に接続される。

【0234】次いで図15(C)に示すように、第3の層間絶縁膜5110を形成する。第3の層間絶縁膜511 0としては、無機絶縁膜や有機絶縁膜を用いることがで きる。無機能解限としては、CVD法によって形成された空化性素限あるいは空化操作性素限や、SOG (Spin of lass)法によって並布された変化生素限あるいは空化酸化生素限等を用いることができる。また、有機絶縁限としては、アクリル樹脂標等を用いることができる。 【0235】第3の層間絶縁取5110によって、差し上5000に形成された下下でよる凹凸を被形し、平坦化することができる。 特に、第3の層間絶縁限5110は平坦化の意味合いが強いので、平坦性に使れた限が対ましい。

【0236】次いで、ドライエッチングまたはウエット エッチングを用い、第3の層面絶縁膜5110に、配線 5108に達するコンタクトホールを形成する。

【0237】次いで、薄電膜をパターニングして両素を 揺5111を形成する。本実施例の場合、導電膜として アルミニウムとリチウムとの合金膜を用いる。勿論、公 知のMaA x 膜(マグネシウムと親との合金膜)を用いて 良い、調薬電解5111かに上来ずの際転に相当す る。降極材料としては、周期表の1族もしくは2族に属 する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加し た薄電膜を自由に用いることができる。

【0238】画素電極5111は、第3の層間絶縁膜5 110に形成されたコンタクトホールによって、配線5 108と電気的な接続がとられる。こうして、画素電極 5111は、駆動用TFTのソース領域またはドレイン 領域の一方と、電気的に発達される。

【0239】次いで図15(D)に示すように、各冊案間 のEL層を塗り分けるために、土手5112を形成す る。土手5112としては、無機絶縁版や有機絶縁版を 用いて形成する。無機絶縁版としては、CVD法によっ て形成された変化注象無数といるは、CVD法によっ て形成された変化注象無数といるは、CVD法によっ で接着ができました。 のG法によって途布された変化注象無数あいは繁化酸化 注素膜等を用いることができる。また、有機能縁版とし では、アクリル份脂脂等を用いることができる。

【0240】ここで、土手5112を形成する際、ウエ ットエッチング法を用いることで容易にテーバー形状の 側壁とすることが出来る。土手5112の側壁が十分に なだらかでないと段差に起因するEL層の劣化が顕著な 問題となってしまうため、注意が必要である。

【0241】をお、両素電板5111と配縁5108を 電気的に接続する際に、第3の層間絶縁襲5110に形 成したコンタクトホールの部分にも、土手5112を形 成する。こうして、コンタクトホール部分の凹凸によ 、両素電極の凹凸を土手5112によって関わること により、段差に起因するEL層の労化を防いでいる。 【02421第3の層間絶縁襲5110と土手5112 の組み合かせの例を以下に発する。

【0243】第3の層間絶縁膜5110として、プラズマCVD法によって形成した壁化珪素膜あるいは窒化酸 化珪素膜を用い、土手5112としてもプラズマCVD 法によって形成した變化珪素膜あるいは變化酸化珪素膜 を用いる組み合わせがある。また、第3の層間絶縁膜5 110として、SOG法によって形成した變化珪素膜あ るいは窒化酸化珪素膜を用い、土手5112としてもS OG法によって形成した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪 素膜を用いる組み合わせがある。また第3の層間絶縁膜 5110として、SOG法によって形成した窒化珪素膜 あるいは窒化酸化珪素膜とプラズマCVD法によって形 成した等化珪素膜あるいは等化酸化珪素膜の積層膜を用 い、土手5112としてプラズマCVD法によって形成 した窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる組み合 わせがある。また、第3の層間絶縁膜5110として、 アクリルを用い、土手5112としてもアクリルを用い る組み合わせがある。また、第3の層間絶縁膜5110 として、アクリルとプラズマCVD法によって形成した 窒化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜の積層膜を用い、土 手5112としてプラズマC VD法によって形成した窒 化珪素膜あるいは窒化酸化珪素膜を用いる組み合わせが ある。また、第3の層間絶縁膜5110として、プラズ マCVD法によって形成した築化珪素膜あるいは築化酸 化珪素膜を用い、土手5112としてアクリルを用いる 組み合わせがある。

 $\{0244\}$ 上手5112中に、カーボン程子や金属社 を診加し、抵抗率を下げ、静電気の発生を抑制しても よい。この際、抵抗率は、 1×10^{8} — 1×10^{12} 0m (好ましくは、 1×10^{9} — 1×10^{19} 0m)となるよう に、カーボン拉子や金属粒子の添加量を調節すればよ い

【0245】次いで、土手5112に囲まれた、露出している画素電極5111上に、EL層5113を形成す

【0246】EL層5113としては、公知の有機発光 材料や無機発光材料を用いることができる。

[0247] 有機発光材料としては、低分子系有機発光 材料、高分子系有機発光材料、中分子系有機材料を自由 に用いることができる。なむ、ここでは、中分子系有機 発光材料とは、昇華性を有さず、かつ、分子数が20以 下または迷樹する分子の長さが10μm以下の有機発光 材料を示すものとする。

【0248】EL層5113社通常、横層構造である。 代表的には、コグック・イーストマン・カンバニーのTansが提集たた「正孔輪辺層「光光層「電子軸辺層」という積層構造が等げられる。また他にも、降極上に電子 砂造屋「光光層、正孔輪边層」正孔柱入層。または電子 注入層「電子報边層」光光層「正孔柱入層」または電子 注入層「電子報边層」光光層「正孔柱入層」。正孔柱入層 の順に積層する構造でも扱い。発光層に対して電光性色 素等をドーヒング1とも扱い。

【0249】本実施例では蒸着法により低分子系有機発 光材料を用いてEL層5113を形成している。具体的 には、発光層として70m厚のトリス-8-キノリノラ トアルミニウム錯体(A1 q₂)膜を設け、その上に、正 孔注入層として20m厚の頻フタロシアニン(CuPc) 膜を設けた積層構造としている。A1 q₂にキナクリド ン、ペリレンもしくはDCM1といった蛍光色素を添加 することで発光色を制御することができる。

【0250】なお、図15(D)では一画素しか図示していないが、複数の色、例えば、R(赤)、G(緑)、B(青)の各色に対応したEL層5113を作り分ける構成とすることができる。

【0251】また、高分子系有機免光材料を用いる例として、正孔注入層として20mのポリチオフェン(PEDOT)膜をスピン塗布法により設け、その上に、発光層として100m程度のパラフェニレンビニレン(PPV)膜を設けた積層構造によってEL層5113を構成しても良い。なお、PPVの元共投系高分子を用いると、赤色から青色まで発光波長を選択できる。また、電子輸送圏や電子注入層として炭化珪素等の無機材料を用いるとと、帯管である。

【0252】なお、EL屋5113は、正孔注入屋、工 九餘送層、発光層、電子能送層、電子注入層等が、明確 に区別された積層構造を有するものに限定されない。つ まり、EL層5113は、正孔注入層、正孔輸送層、発 光恒、電子輸送層、電子注入周等を構成する材料が、混 合した層を有かる構造であってもよい。

【0253】例えば、電子輸送層を構成する材料(以下、電子輸送材料と表記する)と、発光層を構成する材料(以下、発光材料と表記する)とによって構成される混合層を、電子輸送層と発光層との間に有する構造のEL 層5113であってもよい。

【02541)水に、EL屋5113の上には、透明厚電 服からなる画素電極5114を形成する、透明厚電型と しては、酸化インジウムと酸化又次の化合物(ITの)、 酸化インジウム等を用いることができる。また、前 記透明薄電限にガリウム等空加したものを用いてもよい、画業電板5114がEL素子の陽板に相当する。 【0255] 加業電板5114はEL素子の陽板に相当する。 【0255] 加業電板5124まで形成された時点でE L素子が完成する。なお、EL素子とは、両素電板(関係)51 4年形成された好った。 4年形成されたダイオートを指す。

【0256] 本実施例では、画楽電権5 11 4 が透明簿 電際によって形成されているため、E1業子が発した光 は、基板5000とは速側に向かって放射される。ま た、第3の層間総縁膜5 11 0によって、配線5 10 6 ~5109が形成された層とは別の層に、画楽電極5 1 11を形成している。そのため、実施例9に示した構成 と比較して、間口率を上げることができる。

【0257】EL素子を完全に覆うようにして保護膜 (バッシベーション膜)5115を設けることは有効であ る。保護膜5115としては、炭素膜、窒化珪素膜もし くは強化機(兵未順を含む最極限からなり、話絶権順を 単層もしくは組み合わせた積層で用いることができる。 【0258】なお木実施例のように、EL素子が発した 光が順素電節5114間から放射される場合、保護順5 115としては、光を造造する膜を用いる必要がある。 【0259】なお、土手5112を形成した後、保護順 5115を形成するまでの工程をマルチチャンバー方式 せずに連旋時に処理することは有効である。

【0260】なお、実際には215(D)の基準まで完成 したら、さらに外気に曝されないように、気密性が高 く、脱ガスの少ない保護フィルム(ラミネートフィル ム、紫外線硬化樹脂フィルム等)等のシーリング材でパ ッケージング(対入)することが好ましい、その際、シー リング材の内部を不活性雰囲気にしたり、内部に吸湿性 材料(例えば酸化パ)ウム)を配置したりするとEし業子

【0261】また、パッケージング等の処理により気密性を高めたら、基板5000上に形成された素子又は回路から引き回された端子と外部信号端子とを接続するためのコネクタ(フレキシブルプリントサーキット: FPC)を取り付けて製品として完成する。

の信頼性が向上する。

【0262】(実施例10)本実施例では、本発明を用いて発光装置を作製した例について、図16を用いて説明する。

【0263】図16は、TFTが形成された素子基板をシーリング材によって對止することによって形成された発光装置の上面図であり、図16(B)は、図16(A)のA-A'における断面図、図16(C)は図16(A)のB-B'における断面図、図16(C)は図16(A)のB-B'における断面図である。

【0264】基板4001上に設けられた画素部4002と、ソース信号線駆動回路4004a、4004bと整備が上下を登場を開います。 シールド 4009が設けられている。また画素部4002と、ソース信号線駆動回路4004a、4004bとの上にシーリング材4008が設けられている。よって画素部4002と、ソース信号線駆動回路4004a、4004bとの上にシーリング材4008が設けられている。よって画素部4002と、ソース信号線駆動回路4003と、第1及び第2のゲート信号線駆動回路4003と、第1及び第2のゲート信号線駆動回路4003と、第1及び第2のゲート信号線駆動回路4003と、第1及び第2のゲート信号線駆動回路4003と、第1及び第2のゲート信号線駆動回路4003と、第1及び第2のゲート信号線取動回路4003と、第1及び第2のゲート信号線取動回路4004a、4004bとは、基板4001とシール材4009とシーリング材4008とによって、光填材4210で密封されている。

【0265】また基板4001上に設けられた画業部4 002と、ソース信号線駆動回路4003と、第1及び 第2のゲート信号線駆動回路4004a、4004bと は、渡数のTFTを有している。図16(B)では代表的 同路4003に含まれるTFT(但し、ここではNチャ ネル型TFTとPチャネル型TFTを図示する)420 及び画業部4002に含まれるTFT4202を図示 Lt.

【0266】下FT42018び4202上に注層開発 練限(平担化限)4301が形成され、その上に下FT4 202のFFレインと電気的た接続する画楽電転保局を1 203が形成される。画楽電転4203としては仕事関 数の大きい透明導電限が用いられる。透明導電限として は、酸化インジウムと酸化ススとの化合物、酸化インジ ウムと酸化亜鉛との化合物、酸化亜鉛、酸化スズまたは 酸化インジウムを用いることができる。また、前記透明 準電限に対りたみを添加しためを用いても良い。

【0267】をして、麻素電転4203の上には結構線 4302が形成され、総様機4302は麻素電電420 30上に開口値が形成されている。この開口部におい て、麻素電解4203の上には右機形光滑4204が形 成される。有機形光滑4204が別また対料ま たは無機発光材料を用いることができる。また、有機発 光材料には低か子系(モノマー系)材料と高分子系(ボリ マー系)材料があるがどめると用いても良い。

【0268】有機発光層4204の形成方法は公知の蒸 着技術もしくは塗布法技術を用いれば良い。また、有機 発光層の精緻は正礼注入層。正孔軌送層、発光層、電子 輸送層または電子注入層を自由に組み合わせて積層構造 または単規構造とすれば良い。

【0269】有機発光層4204の上には遮光性を有する 毎年職機(代表的にはアルミニウム、網もしくは銀を主 成分とする毒電機またはそれらと他の海電機との積層 関かかるる験極4205が形成される。また、陰極4 205と有機発光層4204の界面に存在する水分や酸 素は極力排除しておくことが望ましい。従って有機発 光層4204を窒素または希ガス雰囲気で形成し、酸素 や水分に触れらせないまま膝降4205を形成するとい たて大手が整でする。本来実施ではマルケキャンバー 方式(クラスターツール方式)の成腺装置を用いることで 上述のような成版で開始する。そして陰極4205は 所定の部下が見るれている。

【0270】以上のようにして、画素電極(陽極) 420 3、有機光層4204及び陰略4205からなる発光 素子4303が放放される、そして発光素子4303を 覆うように、絶縁膜4302上に保護膜4303が形成 されている。保護膜4303は、発光素子4303に酸 まや水分等が入り込むのと散ぐのに効果的でよる。

【0271】4005点は電源線に接続された引き回し 危線であり、下FT4202の第1の電極に接続されて いる。引き凹し配線4005点はシール材4009と基 板4001との間を通り、異方導電性フィルム4300 を介してFPC4006が育するFPC用配線4301 に電気的に接続される。

【0272】シーリング材4008としては、ガラス 材、金属材(代表的にはステンレス材)、セラミックス 材、プラスチック材(プラスチックフィルムも含む)を用 いることができる。アラスチック材としては、FRPで iberglass - Beinforced - Plastics)数、PVF(ポリビ エルフルオライド)フィルム、マイラーフィルム、ポリ エステルフィルムまたはアクリル樹脂フィルムを用いる ことができる。また、アルミニウムホイルをPVFフィ ルムやマイラーフィルムで挟んだ構造のシートを用いる こともできる。

【0273】 個し、発光素子からの光の放射方向がカバー材側に向かう場合にはカバー材は透明でなければならない。その場合には、ガラス板、ブラスチック板、ボリエステルフィルムまたはアクリルフィルムのような透明物質を用いる。

【0274】また、充填材4103としては電素やアルゴンなどの不活性を気体の他に、紫外線硬化関係また数硬化関係また。 PVC (ポリビニルクロライド)、アクリル、ポリイミド、エボキシ側所、シリコン樹脂、PVB (ポリビニルブチラル)またはEVA (ストレンビニルアモデート)を用いることができる。本実線例では手庫材として管章を用いた。

【0275】また充填材4103を吸湿性物質(好ましくは酸化パリウム)もしくは酸素を吸着しうる物質にさらしておくためた、シーリング材4008の基板4001個の面に凹端4007を設けて吸湿性物質よなは酸素を吸着しうる物質4207を配置する。そして、吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質4207が飛び散らないように、凹部がバー材4208によって吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質4207は凹部4007に保持されている。なお凹部かバー材4208は出し、吸湿性物質まなは飲素を吹着しうる物質4207は凹部4007に保持されている。なお凹部かバー材4208は間の細かいメッシュ状になっており、空気や水がは通し、吸湿性物質よたは酸素を吸着しるものである。吸湿性利質または酸素を吸着しうる物質4207に避った。吸湿性利質または酸素を吸着しうる物質4207を設けることで、発光素子4303の劣化を抑制できる。

【0276】図16(C)に示すように、画素電極420 3が形成されると同時に、引き回し配線4005a上に 接するように導電性膜4203aが形成される。

【0277】また、黒方海電性フィルム4300は海電 性フィラー4300aを有している。基板4001とF PC4006とを熱圧着することで、基板4001上の 導電性膜4203aとFPC4006上のFPC用配線 4301とが、導電性フィラー4300aによって電気 的に経緯される

【0278】(実施例11]本発明において、三重項動起 子からの燐光を発光に利用できる有機発光材料を用いる ことで、外部発光量子効率を飛躍的に向上させることが できる。これにより、発光素子の低消費電力化、長寿命 化、および軽量化が可能になる。

【0279】ここで、三重項励起子を利用し、外部発光 量子効率を向上させた報告を示す。

(T.Tsutsui, C.Adachi, S.Saito, Photochemical Proce

sses in Organized Molecular Systems, ed.K.Honda, (Elsevier Sci.Pub., Tokyo,1991) p.437.)

【0280】上記の論文により報告された有機発光材料 (クマリン色素)の分子式を以下に示す。 【0281】

【化11

[O 2 8 2] (M.A.Baldo, D.F.O' Brien, Y.You, A.Sho ustikov, S.Sibley, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Natur e 395 (1998) p.151.)

【0283】上記の論文により報告された有機発光材料 (Pt錦体)の分子式を以下に示す。 【0284】

【化2】



【0285】(M.A.Baldo, S.Lamansky, P.E.Burrross, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Appl. Phys.Lett., 75 (199) p.4.) (T.Tsutsui, M.-J.Yang, M.Yahiro, K.Nakamura, T.Watanabe, T.tsuji, Y.Fukuda, T.Wakimoto, S.Mayaguchi, Jpn.Appl.Phys., 38 (128) (1999) 11502.) 【0286】上記の論文により報告された有機元光材料(「中級社の分子元をと下下三元さ

【0287】 【化3】



【0288】以上のように三重項励起子からの構光発光 を利用できれば原理的には一重項励起子からの萤光発光 を用いる場合より3~4倍の高い外部発光量子効率の実 現が可能となる。

【0289】【実施例、23本発明におけるトランジスタ のしきい値補正の方法として、補正に用いるトランジス タのゲート・ドレイン間を短結してダイオード化した状態でソース・ドレイン間に電流を流し、ソース・ドレイン間の電圧がを減し、ソース・ドレイ 間の電圧がトランジスタのしきい値に等しくなる現象 を利用しているが、これは本発明で紹介したような画素 溶への適用のみならず、駆動回路への応用も可能であ る。 【0290】例として、電液を画素などへ出力する駆動 回路における、電流源回路を挙げる。電流源回路は、入 力された電圧伝号から、原理の電流を出力する回路であ る、電流源回路内の電流源トランジスタのゲート電極に 鉱圧信号が入りされ、そのゲート・ソース間転圧に応じ た電流が、電流源トランジスタを介して出力される。つ まり、電流源トランジスタのしきい値補正に、木発明の しきい値補正方法を用いる。

【0291】図27(A)に、電流源回路の利用例を示。シフトレジスタより順次カンプリングパルスが出力 され、該サンプリングパルスはそれぞれの電流源回路9 001へと入力され、該サンプリングパルスが電流源回路9001に入力され、該サンプリングで防ルスが電流源回 路9001に入力されたタイミングに従って、映像信号 のサンプリングを行う。この場合、サンプリング動作は 点順次で存れれる。

【0292】簡単全動作タイミングを図27(B)に示 す。1行目のゲート信号線が選択されている期間は、シ フトレジスタからサンプリングパルスが出力され、映像 信号のサンプリングを行う期間と、帰線規制とに分けら れる。この帰線期間において、本売明のしきい値補正動 作、つまり、各部の電位を切期化したり、トランジスタ のしきい値電圧を取得したりする一連の動作を行う。つ まり、しきい値取得動作は1水平期間ごとに行うことが 出来る。

【0293】図28(A)に、図27とは死ぐる構成の 電流を画素などへ出力する駆動回路の構成を示す。図2 7の場合と異なる点としては、1段のサンプリングパル スによって制算される電流源回路9001は、9001 A、9001Bの2つとなっており、電流薄期博信号に よって、双方の動作が銀沢を払る。

【0294】図28(B)に示すように、電流源制御店 号は、例えば1水平期間ごとに切り替わるようにする。 すると電流源回路9001A、9001Bの動作は、一 方が画素をどへの電流出力を行い、他方が映館信号の入 力などを行う。これが行ごとに入れ替わり行われる。こ の場合、サンアリング動作は減剰次で行みれる。こ

【0295】図29(A)に、さらに異なる構成の原物 回路の構成を示す。ここでは、1段のサンプリングパレ スによって新剛される電流策運路9001は、9001 A、9001B、9001Cの3つとなっており、ビデ オ入力制度部分、出力制度部によって、それぞれの動 作が確保される。

【0296】図29(B)に示すように、ビデオ入力制 館信号、出力制度信号によって、1水平期間ごとに、電 流源回路9001A~9001Cの動作が、しまい値補 正一映像信号入力一画茶への電流出力といった順に切り 替わるようにする。サンプリング動作は、図28に示し た構成と同様、線阻次で行われる。

【0297】図30(A)に、さらに異なる構成の駆動 回路の構成を示す。図27の構成においては、映像信号 の形式はデジタル・アナログを関わないが、図30 (A)の構成では、デジタル映像信号を入力する。入力 されたデジタル映像信号は、サンプリングパルスの出力 に従って第1のラッチ回路に取りこまれ、一行分の映像 信号の取り込みが終了した後、第2のラッチ回路に転送 され、その後、客電流測回路9001A~9001CQ と入力される。ここで、電流測回路9001A~900 1Cは、それぞれから出力される電流値が異なってい る。例えば、電流値の比が1:2:4となっている。つ まり、並列に1個の電流測回路を配置し、その電流値の 比を1:2:4:····2(□-1)とし、各電流測回路か 出力される電流を見し合わせることにより、出力され る電流値を無野的に変化させることが出来る。

【0298】動作タイミングは、図27に示したものと ほぼ同様であり、サンプリング動作を行わない帰継期間 内に、電流調回路9001において、しさい値補正動作 が行われ、続いでラッチ回路に保持されているデータが 転送され、電流調回路9001においてV-1突換を行 い、画素へ電流を出力する。サンプリング動作は、図2 8に示した確認と回程、練聞なで行われる。

【0299】図31(A)に、さらに異なる構成の電流を画素などへ出力する駅前回路の構成を示す。この構成では、ラッチ回路に取り込まれたデジタル映映信号は、ラッチ信号の入力によってD/A変換回路へと転送され、アヤログ映像信号へと変換され、該アナログ映像信号へと変換され、該アナログ映像信号へと表換され、該アナログ映像信号へと表換され、該アナログ映像信きが各電流源回路9001へと入力されて、電流が出力される。

【0300】また、このようなD/A変換回路に、例えばガンマ補正用の機能を持たせても良い。

【0301】図31(B)に示すように、帰縁期間内に しきい値補正、ラッチデータ転送が行われ、ある行のサ ンプリング動作が行われている期間に、前行の映像信号 のV-1変換、画素などへの電流の出力が行われる。サ ンプリング動作は、図28に示した構成と同様、線順次 で行われる。

【0302】以上に示した構成に限らず、電流期回路に よってV - 1変換を行うようで場合には、本発明の以 は横征子長の連用が可能である。また、図28、図2 9に示したように、複数の電流薬回路を並列に配置し、 切り替えて使用するといった構成を、図30、図31等 の構成と組み合わせて使用しても良い。

【0303】【実施例13】本明細書でこれまでに示して きた構成では、駆動用TFTにはPチャネル型TFTを 用いていたが、本発明は駆動用TFTにNチャネル型T FTを用いた場合の構成にも適用が可能である。図32 (A)に構成を示す。

【0304】駆動用下FT3210はNチャネル型であ り、この場合、ソース領域はEL素子3215の陽極と 接続されている側であり、ドレイン領域は、下FT32 11を介して電流供給線3214と接続されている側と なる。そこで、容量手段3212、3213は、駆動用 TFT3210のゲート・ソース間の電圧を保持出来る ようなノードに設ける。

【0305】動作について説明する。図32(B)に示すように、まず、駆動用下FT3208がONするように他の下F下を導通する。就いて、図32(C)に示すように、TFT3208のグート・ソース間電圧がそのしきい値電圧に等しくなるまで、図のように電音が移動し、やがて駆動用下FT3208がOFFする。このとき、容量手段3212には、駆動用下FT32080のしきい値電圧が開発されている。

[0306]総いて、図32(D)に示すように、映像 信号が入力される。先に容量手段3212に保持されて いるしきい値電圧が、この映像信号に上東せされて、駆 動用下FT3208のゲートに入力され、このときの際 動用下FT3208のゲート・ソース間電圧にしたがっ 、電流無終線3214から日上素子3215に電流が 供給されることになる。よって、障接両素において、駆 動用下FT3208のしきい値電圧がほうついたとして し、そのばらつきに関係なく、容量手段3212によっ てしきい値電圧が映像信号に上東せざれるため、駆動用 下FTのゲート・ソース間電圧は隣接画素ごとにばらつ くことがない。

【0307】さらに、図32に元した構成でEし某子3 215が発光によって劣化した場合、陽極一陰極間の電 圧が上昇する。これにより、通常であれば吸動用TFT 3208のソース領域の電位が上昇し、結果として発光 時のゲート・ソース間電圧が小さくなってしまうという 問題が考えられるが、本実施何で示した構成によると、 図32(目)~(C)における、しきい値重圧の取得に おいて、TFT3209がONすることによって、駆動 用TFT3208のソース領域の電位は、電源線321 6の電位に固定される。よって前述のように、駆動用T FT3208のゲート・ソース間電圧が小さくなること がないため、経時的な種度低下を抑えることが出来る。

2.2 10は外キャネル型としている。他のTF Tは、ON ・OFF Pの制卵のみを行うスイッチ素子として用いてい あので、その様は排助なか、また、TFT 3.2 07、 3.2 0.8 については、ON、OFFのタイミングが同一 であるので、ゲート信号撮を共有しているが、スイッチ 素子の制脚についてはこの限りでない。

【0309】また、TFT2711は、EL素子321 5への電流供給を任意のタイミングで遮断するための消 去用TFTとしても用いることが出来る。

【0310】(実験例14)発光素子を用いた発光装置は 自発光型であるため、液晶ディスプレイに比べ、明るい 場所での模認性に優れ、視野角が広い。従って、様々な 電子機器の表示部に用いることができる。

【0311】本発明の発光装置を用いた電子機器とし て、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディス プレイ(ヘッドマウントディスプレイ)、ナビゲーション システム、音響再生装置(カーオーディオ、オーディオ コンボ等)、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム 機器、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、携帯電 話、携帯型ゲーム機または電子書籍等)、記録媒体を備 えた画像再生装置(具体的にはDigital Versatile Disc (DVD)等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうる ディスプレイを備えた装置)などが挙げられる。特に、 斜め方向から画面を見る機会が多い携帯情報端末は、視 野角の広さが重要視されるため、発光装置を用いること が望ましい。それら電子機器の具体例を図17に示す。 【0312】図17(A)は発光素子表示装置であり、筐 体3001、支持台3002、表示部3003、スピー カー部3004、ビデオ入力端子3005等を含む。本 発明の発光装置は表示部3003に用いることができ る。発光装置は自発光型であるためバックライトが必要 なく、液晶ディスプレイよりも薄い表示部とすることが できる。なお、発光素子表示装置は、パソコン用、TV 放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示用表示装 置が含まれる。

【0313】図17(B)はデジタルスチルカメラであ り、本体3101、表示部3102、受像部3103、 操作キー3104、外部接続ホート3105、シャッタ -3106等を含む。本発明の発光装置は表示部310 2に用いることができる。

【0314】図17(C)はノート型パーソナルコンビュ ータであり、本体3201、筐体3202、表示部32 03、キーボード3204、外部接続ボート3205、 ボインティングマウス3206等を含む。本発明の発光 装置は表示部3203に用いることができる。

【0315】図17(D)はモバイルコンピュータであり、本体3301、表示部3302、スイッチ3303、提作キー3304、赤外線ボート3305等を含む。本発明の発光装置は表示部2302に用いることができる

【0316】図17(E)は記録機体を備えた携帯型の画 像再生装置(具体的にはDVD再生装置)であり、本体3 401、筐体3402、表示部B3 404、記録媒体(DVD等)記述部3405、操作キー 3406、スピーカー部3407等を含む。表示部B3 403は主として画像情報を表示し、表示部B340 は主として文字情報を表示するが、本発明の発光装置は これら表示部A、B3403、3404に用いることが できる。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭 用ゲーム機器なども含まれる。

【0317】図17(F)はゴーグル型ディスプレイ(ヘッドマウントディスプレイ)であり、本体3501、表示部3502、アーム部3503を含む。本発明の発光

装置は表示部3502に用いることができる。

[0318]図17(G)はビデオカメラであり、本体3 601、表示部3602、管体3603、外部接続ホート3604、リモコン受信部3605、受修第360 6、バッテリー3607、音声入力部3608、操作キー3609、操服部3610等を含む。木港門の発光装 図は表示解3602に用いることができる。

【0319】図17(H)は携帯電話であり、本体370 1、筐体3702、表示部3703、音声人力部370 4、音声出力部3705、接作セー3706、外部接続 ボート3707、アンテナ3708等を含む、本発明の 発光装置は未示部3703に用いることができる。な お、表示部3703は黒色の背景に白色の文字を表示す ることで機能電話の消費を確認を加えることができる。

【0320】なお、将来的に有機発光材料の発光頻度が 高くなれば、出力した両機情報を含む光をレンズ等で拡 大投影してフロント型若しくはリア型のプロジェクター に用いることも可能となる。

【0321】また、上記電子機器はインターネットやC ATV(ケーブルテレンをO電子通信回線を通じて配 信された特殊を表示することが多くなり、特に動画情報 を表示する機会が増してきている。有機発光材料の応答 速度は非常に高いため、発光装置は動画表示に好まし

【0322】また、発光装置は発光している部分が電力 を消費するため、発光部分が低力少なくなるように情報 を表示することが望ましい、送かて、携律帯情端末、特 に携帯電話や音響再生装置のような文字情報を主とする 表示部で英学情報を発光部分で形成するように駆動するこ として文字情報を発光部分で形成するように駆動することが望ましい。

【○323】以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広 く、あらゆる分野の電子機器に用いることが可能であ る。また、本実施の電子機器は実施例1~13に示し たいずれの遺成の脊糸接置を用いても良い。

【発明の効果】本発明によると、容量手段の容量値等の ばらつきの影響等を受けることなく、正常に両素ことの TFTのしきい値ばらつきを補正することが出来る。さ らに、電声の充電を行う期間と、ゲート信号線を選択し で映像信号を両素に書き込む期間とを独立して設けることが出来るため、それぞれの動作に時間の冷格を持って 行わせることが可能である。よって、回路の高速動作が でおしていまった。 都とデタルを関か式と時間解り式とを 組み合わせた方法によって表示を行う際に、よりビット 数の高・映像信号を用いて高品質な映像の表示が可能と なる。

【0324】従来例と比べても、より簡単な動作原理に 基づいており、さらに素子数等が大きく増加することが ないため、開口率等が低くなる心配もなく、大変効果的 といえる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の発光装置における画素構成の一形態を示す図。

【図2】 図1に示した画素の駆動について説明する 図.

【図3】 一般的に用いられる発光装置の画素の構成 例を示す図。

【図4】 デジタル映像信号を用いて時間階調方式に よって駆動する場合の画素の構成を示す図。

【図5】 しきい値ばらつきの舗正が可能な画素の構成を示す図。

【図6】 図5に示した画素の駆動について説明する

図。 【図7】 本発明の一実施例であるアナログ映像信号

入力方式の発光装置の構成例を示す図。

【図8】 図7に示した発光装置におけるソース信号 線駆動回路およびゲート信号線駆動回路の構成例を示す 図。

【図9】 本発明の一実施例であるデジタル映像信号 入力方式の発光装置の構成例を示す図。

【図10】 図9に示した発光装置におけるソース信号線駆動回路の構成例を示す図。

【図11】 図8と異なる構成のゲート信号線駆動回路の構成例を示す図。

【図12】 図11に示したゲート信号線駆動回路の パルス出力タイミングを説明する図。

【図13】 発光装置の製造工程例を示す図。

【図14】 発光装置の製造工程例を示す図。

【図15】 発光装置の製造工程例を示す図。 【図16】 発光装置の外観図および断面図。

【図17】 本発明が適用可能な電子機器の例を示す 図.

【図18】 本発明の発光装置における画素構成の一 実施例を示す図。

【図19】 図18に示した画素の駆動について説明 する図。

【図20】 本発明の発光装置における画素構成の一 実施例および動作について示す図。

【図21】 本発明の発光装置における画素構成の一 実施例および動作について示す図。

【図22】 本発明の発光装置における画素構成の一 実施例および動作について示す図。

【図23】 図22に示した画素構成のバリエーションについて示す図。

【図24】 本発明の画素を有する発光装置を、デジ タル時間階調方式によって駆動する場合の、ゲート信号 線におけるタイミングチャートを示す図。

【図25】 図24のタイミングチャートに従ってゲート信号線にパルスを出力するためのゲート信号線駆動 回路の構成を示す図。

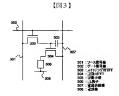
源回路を構成する例を示す図。

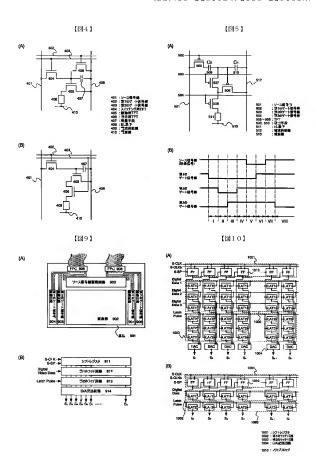
- 【図26】 本発明の動作原理を説明する図。
- 【図27】 本発明のしきい値補正原理を用いて電流 源回路を構成する例を示す図。
- 【図28】 本発明のしきい値補正原理を用いて電流 源回路を構成する例を示す図。
- 【図29】 本発明のしきい値補正原理を用いて電流 源回路を構成する例を示す図。

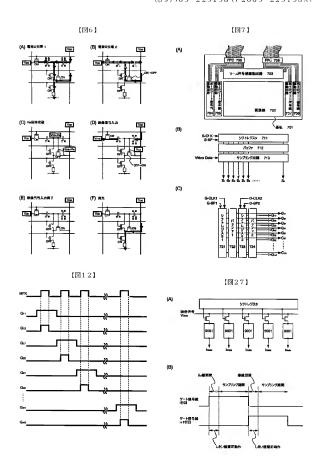
【図30】 本発明のしきい値補正原理を用いて電流

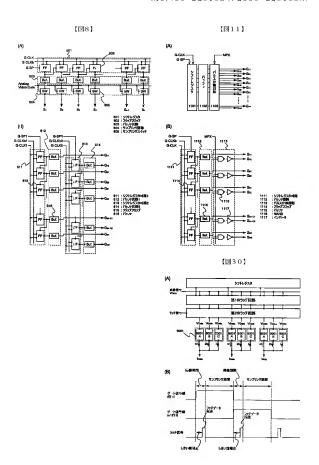
- 【図31】 本発明のしきい値補正原理を用いて電流 源回路を構成する例を示す図。
- 【図32】 本発明の発光装置における画素構成の一 実施例および動作について示す図。

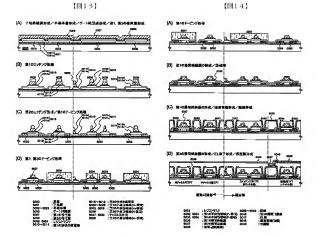
(A) SERVICE (S) SE

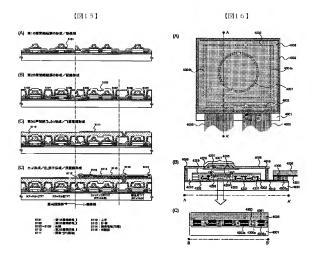


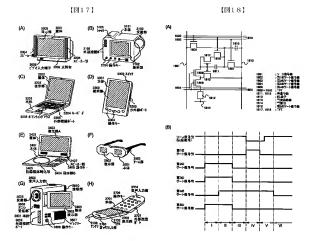


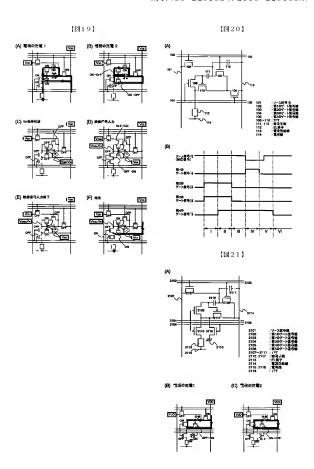


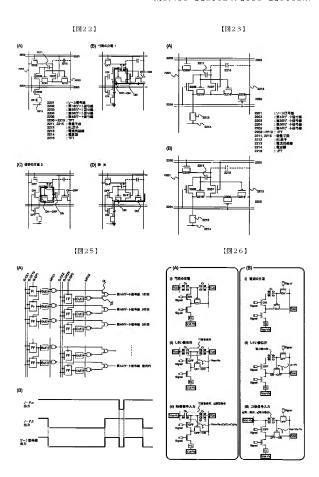


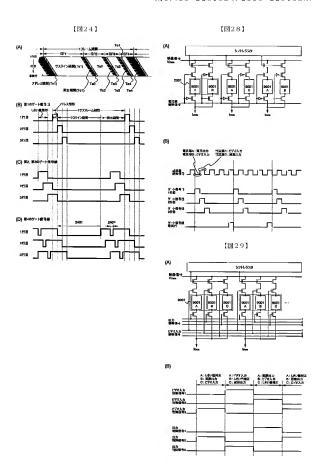




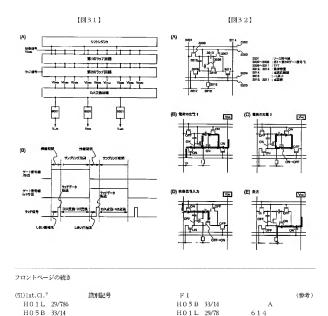








618C



F ターム(参考) 3K007 AB03 AB17 BA06 DB03 GA00

5C080 AA06 BB05 DD05 DD28 EE28

FF11 JJ02 JJ03 JJ04 JJ06

5F110 AA30 BB02 BB04 CC02 DD01

DD02 DD03 DD05 DD13 DD14

DD15 DD17 EE01 EE02 EE03

DDIS DDIS EEOS EEOS EE

EE04 EE06 EE09 EE11 EE14

EE23 EE44 EE45 FF02 FF04

FF09 FF28 FF30 FF36 GG01

GG02 GG13 GG15 GG25 GG26

6632 6643 6645 6647 6651

HJ01 HJ04 HJ12 HJ13 HJ23

HL01 HL02 HL03 HL04 HL07

HL11 HL12 HL23 HM15 NN03

NNO4 NN22 NN24 NN27 NN28

NN34 NN35 NN36 NN71 NN72

PP01 PP02 PP03 PP04 PP05

PP06 PP10 PP29 PP34 PP35

QQ04 QQ11 QQ19 QQ23 QQ24

QQ25 QQ28